03.10.03

# JAPAN PATENT OFFICE

03 MAR 2005 Rec'd PCT/PTO

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年10月21日

REC'D 2 1 NOV 2003

WIPO PCT

Application Number:

特願2002-305890

[ST. 10/C]:

[JP2002-305890]

出 願 人

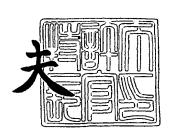
トヨタ自動車株式会社

Applicant(s):

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年11月

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



**BEST AVAILABLE COPY** 

【書類名】

特許願

【整理番号】

1024506

【提出日】

平成14年10月21日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

F01N 3/02

F01N 3/08

【発明の名称】

内燃機関の排気浄化装置

【請求項の数】

33

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

【氏名】

仲野 泰彰

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

【氏名】

広田 信也

【特許出願人】

【識別番号】 000003207

【氏名又は名称】 トヨタ自動車株式会社

【代理人】

【識別番号】

100077517

【弁理士】

【氏名又は名称】 石田 敬

【電話番号】

03-5470-1900

【選任した代理人】

【識別番号】 100092624

【弁理士】

【氏名又は名称】 鶴田 準一

#### 【選任した代理人】

【識別番号】 100082898

【弁理士】

【氏名又は名称】 西山 雅也

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008268

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0211566

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

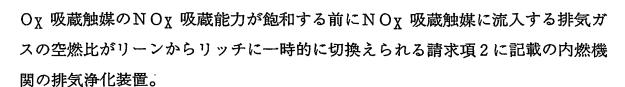
【発明の名称】 内燃機関の排気浄化装置

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに発生するNOX を排気通路内において浄化するようにした内燃機関の排気浄化装置において、表面上に塩基点の存在する担体を用いると共に担体表面上に、リーン空燃比のもとでNOX を吸収しうるNOX 吸収剤の層を形成することなく貴金属触媒を分散して担持させたNOX 浄化触媒と、担体表面上に、リーン空燃比のもとでNOX を吸収しうるNOX 吸収剤の層を形成すると共に貴金属触媒を分散して担持させたNOX 吸収剤の層を形成すると共に貴金属触媒を分散して担持させたNOX 吸蔵触媒とを機関排気通路内に直列に配置し、排気ガス中のNOX が主にNOX 浄化触媒によって浄化されているときにはNOX 浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられ、排気ガス中のNOX 吸蔵触媒によって浄化されているときにはNOX 吸蔵触媒のNOX 吸蔵能力が飽和する前にNOX 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられる内燃機関の排気浄化装置。

【請求項2】  $NO_X$  浄化触媒の温度が第1の温度領域にあるときに排気ガス中の $NO_X$  が主に $NO_X$  浄化触媒によって浄化され、 $NO_X$  吸蔵触媒の温度が該第1の温度領域よりも高温側の第2の温度領域にあるときに排気ガス中の $NO_X$  が主に $NO_X$  吸蔵触媒によって浄化される請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項3】 NOX 浄化触媒の温度およびNOX 吸蔵触媒の温度を代表する代表温度が予め定められた設定温度よりも低いときにはNOX 浄化触媒の温度が第1の温度領域にあると判断されると共に該代表温度が予め定められた設定温度よりも高いときにはNOX 吸蔵触媒の温度が第2の温度領域にあると判断され、NOX 浄化触媒の温度が第1の温度領域にあると判断されたときにはNOX 浄化触媒の担体表面上に担持された貴金属触媒の表面全体が酸素被毒を受ける前にNOX 浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられ、NOX 吸蔵触媒の温度が第2の温度領域にあると判断されたときにはN



【請求項4】 NOX 浄化触媒の担体がアルミナからなり、NOX 浄化触媒に担持された貴金属触媒が白金からなる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項5】 NOX 浄化触媒の担体の内部にアルカリ金属、アルカリ土類 金属又は希土類を含有せしめ、それによって触媒担体表面上の塩基点の数を増大 するか又は塩基点における塩基性を強めるようにした請求項4に記載の内燃機関 の排気浄化装置。

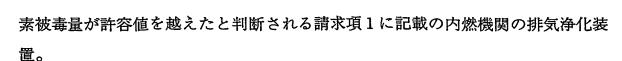
【請求項6】 NOX 吸蔵触媒の担体表面上に担持されたNOX 吸収剤がアルカリ金属、アルカリ土類金属又は希土類からなる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項7】 NOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒を継続的に解消するために排気ガスの空燃比がリーンからリッチに繰返し切換えられ、このときのリーン時間に対するリッチ時間の割合は、排気浄化触媒の温度が200℃から250℃のときにNOX 浄化率が90パーセント以上となる割合に設定されている請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項8】 NOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒量を算出するための手段を具備し、算出された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項9】 NOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒量を推定するための手段を具備し、推定された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項10】 NOX 浄化触媒から流出する排気ガス中のNOX 濃度を検出するためのNOX 濃度センサを具備し、NOX 濃度センサにより検出されたNOX 濃度が設定値を越えたときにNOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸



【請求項11】 NOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒が解消されたか否かを判断する手段を具備し、NOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒が解消されたと判断されたときに排気ガスの空燃比がリッチからリーンに切換えられる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項12】 NOX 浄化触媒から流出する排気ガスの空燃比を検出するための空燃比センサを具備し、NOX 浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられた後、NOX 浄化触媒から流出する排気ガスの空燃比がリッチになったときにNOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒が解消されたと判断される請求項11に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項13】 排気ガス中に含まれるNOX およびSOX はNOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒により酸化された後にNOX 浄化触媒の担体上に保持される請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項14】 NOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒を解消すべくNOX 浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられたときにNOX 浄化触媒の担体上に保持されているNOX がNOX 浄化触媒の担体上から放出され還元される請求項13に記載の内燃機関の排気 浄化装置。

【請求項15】 NOX 浄化触媒の担体表面の塩基性の強さを、NOX 浄化 触媒の担体表面上にSOX が硫酸イオンの形で保持される強さに設定した請求項 13に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項16】 NOX 浄化触媒の担体表面上に保持されたSOX をNOX 浄化触媒の担体表面上から放出させる際にはNOX 浄化触媒の温度がSOX 放出温度まで上昇せしめられた後、NOX 浄化触媒の温度をSOX 放出温度に維持しつつ排気ガスの空燃比がリッチとされ、該SOX 放出温度がほぼSOX0 CC0 CC0 る請求項15に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項17】 排気ガス中に含まれるNOX およびSOX はリーン空燃比のもとで、NOX 吸蔵触媒の担体表面上に担持されたNOX 吸収剤に吸収される



請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項18】 NOX 吸収剤に吸収されたNOX 吸収量を算出するための手段を具備し、算出されたNOX 吸収量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる請求項17に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項19】 NOX 吸収剤に吸収されたNOX 吸収量を推定するための手段を具備し、推定されたNOX 吸収量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる請求項17に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項20】 NOX 吸蔵触媒から流出する排気ガス中のNOX 濃度を検出するためのNOX 濃度センサを具備し、NOX 濃度センサにより検出されたNOX 濃度が設定値を越えたときにNOX 吸収剤のNOX 吸収量が許容値を越えたと判断される請求項17に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項21】 NOX 吸蔵触媒のNOX 吸収剤に吸収されたSOX をNOX 吸収剤から放出させる際にはNOX 吸蔵触媒の温度がSOX 放出温度まで上昇せしめられた後、NOX 吸蔵触媒の温度をSOX 放出温度に維持しつつ排気ガスの空燃比がリッチとされ、該SOX 放出温度がほぼ 600 で以上である請求項17に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項22】 NOX 浄化触媒とNOX 吸蔵触媒の配列順序が触媒の塩基性の強さに応じて決定され、塩基性の強い方の触媒が塩基性の弱い方の触媒よりも上流側に配置される請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

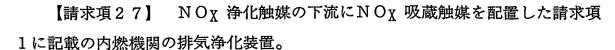
【請求項23】 NOX 吸蔵触媒がNOX 浄化触媒の上流側に配置される請求項22に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項24】 NOX 吸蔵触媒の上流側に酸性質の触媒を配置した請求項23に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項25】 NOX 浄化触媒の上流にNOX 吸蔵触媒を配置した請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項26】 NOx 吸蔵触媒がパティキュレートフィルタからなる請求 項25に記載の内燃機関の排気浄化装置。





【請求項28】 NOX 吸蔵触媒がパティキュレートフィルタからなる請求項27に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項29】 NOX 吸蔵触媒の上流および下流に夫々NOX 浄化触媒を配置した請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項30】 NOX 吸蔵触媒がパティキュレートフィルタからなる請求項29に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項31】 機関排気通路内に還元剤を供給することによって排気ガスの空燃比をリッチにするようにした請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

【請求項32】 機関が、再循環排気ガス量を増大していくと煤の発生量が 次第に増大してピークに達し、再循環排気ガス量を更に増大すると煤がほとんど 発生しなくなる機関からなり、再循環排気ガス量を煤の発生量がピークとなる量 よりも増大した状態で燃焼室内における空燃比をリッチにすることにより排気ガ スの空燃比をリッチにするようにした請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置

【請求項33】 機関が、再循環排気ガス量を増大していくと煤の発生量が 次第に増大してピークに達し、再循環排気ガス量を更に増大すると煤がほとんど 発生しなくなる機関からなり、排気浄化触媒の温度を上昇すべきときには再循環 排気ガス量を煤の発生量がピークとなる量よりも増大させる請求項1に記載の内 燃機関の排気浄化装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は内燃機関の排気浄化装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに排気ガス中に含まれるNOX を浄化するための触媒として、アルミナからなる担体の表面上にアルカリ金属或

6/



いはアルカリ土類からなる $NO_X$  吸収剤の層を形成し、更に白金のような貴金属触媒を担体表面上に担持した触媒が公知である(例えば特許文献 1参照)。この触媒では、排気ガスの空燃比がリーンのときには排気ガス中に含まれる $NO_X$  は白金により酸化されて硝酸塩の形で $NO_X$  吸収剤内に吸収される。次いで排気ガスの空燃比が短時間リッチにされるとこの間に $NO_X$  吸収剤に吸収されていた $NO_X$  が放出されると共に還元され、次いで再び排気ガスの空燃比がリーンに戻されると $NO_X$  吸収剤への $NO_X$  の吸収作用が開始される。

#### [0003]

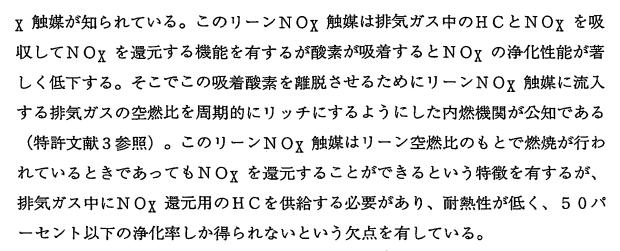
一方、排気ガス中には $SO_X$  も含まれており、 $NO_X$  吸収剤には $NO_X$  に加えて $SO_X$  も吸収される。この場合 $SO_X$  は硫酸塩の形で吸収される。ところがこの硫酸塩は硝酸塩に比べて分解しずらく、排気ガスの空燃比を単にリッチにしただけでは分解しない。従って $NO_X$  吸収剤内には $SO_X$  の吸収量が次第に増大し、それに伴なって $NO_X$  を吸収しえなくなる。従ってこのような $NO_X$  吸収剤を用いた場合には時折 $SO_X$  を放出させる必要がある。ところで硫酸塩は触媒の温度が600 C以上になると分解しやすくなり、このとき排気ガスの空燃比をリッチにすると $NO_X$  吸収剤から $SO_X$  が放出される。従ってこのような $NO_X$  吸収剤を用いた場合において $NO_X$  吸収剤から $SO_X$  を放出させるときには触媒の温度が500 C以上に維持されかつ排気ガスの空燃比がリッチに維持される。

#### [0004]

さて、このようなNOX 吸収剤の層を設けるとNOX に加えて必ずSOX も吸収されるのでSOX が吸収されるのを阻止するためにはこのようなNOX 吸収剤の層を設けないようにすればよいことになる。そこでアルミナからなる担体上に白金のみを担持するようにした触媒が提案されている(特許文献 2 参照)。この特許文献 2 にはアルミナからなる担体上に白金のみを担持した場合でも空燃比がリーンのときに触媒にNOX が捕獲され、空燃比を交互にリーンとリッチに切換えればNOX を浄化しうることが記載されている。

#### [0005]

また、リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに発生するNOX を浄化しうる触媒として、ゼオライト上に遷移金属或いは貴金属を担持したリーンNO



#### [0006]

#### 【特許文献1】

特許第2600492号公報

#### 【特許文献2】

特開平11-285624号公報

#### 【特許文献3】

特許第3154110号公報

#### [0007]

#### 【発明が解決しようとする課題】

さて、上述したようにアルミナからなる担体の表面上に $NO_X$  吸収剤の層を形成すると排気ガスの空燃比がリーンのときに排気ガス中に含まれる $NO_X$  が $NO_X$  吸収剤に吸収され、斯くして $NO_X$  が大気中に放出するのを抑制することができる。しかしながら $NO_X$  吸収剤による $NO_X$  の吸収作用は $NO_X$  吸収剤の温度が或る程度以上高くならないと良好に行われず、 $NO_X$  吸収剤の温度がほぼ250℃よりも低くなるにつれて $NO_X$  吸収剤の $NO_X$  吸収能力は次第に低下する。

#### [0008]

一方、本発明者等は担体上にNOX 吸収剤の層を形成した触媒の研究を進める一方で、担体上にNOX 吸収剤の層を有していない触媒についても研究を進めてきた。その結果、担体上にNOX 吸収剤の層を有しない触媒、例えばアルミナからなる担体上に白金のみを担持した触媒では、リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに空燃比を一時的にリッチにすると触媒温度が250  $\mathbb{C}$ 以下の低温



のときに90パーセント以上の $NO_X$  浄化率が得られることが判明したのである。従ってこの触媒と $NO_X$  吸収剤を担持した触媒とを組合せて用いると触媒の温度が250 ℃以下の低温領域から触媒の温度が250 ℃以上の高温領域まで広い温度領域に亘って $NO_X$  を浄化することができる。

#### [0009]

そこで本願発明者等は、アルミナからなる担体上に白金のみを担持した触媒を用いると低温時に高い $NO_X$  浄化率を得ることができる理由について種々の角度から検討し、その結果、次のような結論に達した。即ち、概略的に言うと白金は本来的に低温での活性を有しており、排気ガス中に含まれる $NO_X$  は白金の表面上において直接分解され、或いは選択的に還元される。また、アルミナからなる担体の表面には塩基点が存在し、白金の表面上で酸化された $NO_X$  が $NO_2$  の形で担体表面上に吸着し、或いは硝酸イオン $NO_3$ -の形で担体表面上の塩基点上に保持される。 $NO_X$  の浄化が行われる際にはこれら種々の作用が同時に行われており、その結果 9 0 パーセント以上の高い浄化率が得られる。

#### [0010]

ところで、アルミナからなる担体上に白金のみを担持した触媒をリーン空燃比の排気ガスにさらしておくと $NO_X$  浄化率が次第に低下していく。これは白金の表面が酸素原子により覆われ、即ち白金の表面が酸素被毒を受け、それによって一方では白金表面での $NO_X$  直接分解や $NO_X$  の選択還元が生じにくくなったことに基因している。事実、このとき空燃比を一時的にリッチにすると白金表面を覆っている酸素原子がHCやCOの酸化のために消費され、即ち白金表面の酸素被毒が解消され、次いで空燃比がリーンに戻されると再び $NO_X$  の直接分解や $NO_X$  の選択還元が良好に行われる。

#### [0011]

一方、白金表面が酸素原子によって覆われると $NO_X$  は白金表面上において酸化されやすくなり、従って担体上に吸着され、或いは保持される $NO_X$  の量は増大する。それにもかかわらず $NO_X$  浄化率が低下するということは、 $NO_X$  の浄化作用に対しては $NO_X$  の直接分解或いは $NO_X$  の選択還元が支配的であることになる。従ってアルミナからなる担体上に白金のみを担持した場合には白金の表

9/



面全体が酸素被毒を生じないようにすることが最重要課題であり、従って白金の 表面全体が酸素被毒を受ける前に排気ガスの空燃比を一時的にリーンからリッチ に切換えることが必要となる。

#### [0012]

なお、排気ガスの空燃比をリーンからリッチに一時的に切換えると担体上に吸 着しているNOχ 或いは担体上に保持されている硝酸イオンNO3<sup>-</sup>はHCおよび COによって還元される。即ち、白金表面の酸素被毒を解消すべく排気ガスの空 燃比を一時的にリーンからリッチに切換えると担体上に吸着され或いは保持され ているNOxは除去され、従って空燃比がリッチからリーンに戻されると再びN Ox の吸着作用或いは硝酸イオンNO3-の保持作用が開始される。

#### [0013]

上述したようにアルミナからなる担体上に白金のみを担持した場合にNOx の 高い浄化率を確保するには白金の表面全体が酸素被毒を生じないようにすること が必要である。しかしながら特許文献2および3のいずれもこのことに関して何 ら示唆していない。即ち、特許文献2は、NOx が浄化されるのは全てNOx の 吸着作用に基因しているとの前提に立って検討した結果を示しており、白金の酸 素被毒がNOXの浄化率を支配することに気付いていない。従って当然のことな がら特許文献2は250℃以下の低温でもって高い浄化率を得られることについ ては何ら示唆していない。

#### [0014]

また、引用文献3はゼオライトからなるリーンNOx 触媒を対象としており、 このリーンNOx 触媒への酸素の吸着がNOx 浄化率に影響を与えることを開示 しているものの、白金表面の酸素被毒がNOx 浄化率を支配することについては 何ら示唆していない。このゼオライトには塩基点が存在しないためにアルミナを 用いたときとはNOxの浄化の仕方が異なっているばかりでなく50パーセント 以上のNOx 浄化率を得ることは困難であり、従って特許文献3は250℃以下 で90パーセント以上の高い浄化率を得られることを示唆する文献とはなり得な 130

#### [0015]



本発明は、白金表面、即ち貴金属表面の酸素被毒がNOX の浄化率を支配することをつきとめ、これに基づいて高いNOX 浄化率を確保するようにした内燃機関の排気浄化装置を提供することにある。

#### [0016]

#### 【課題を解決するための手段】

即ち、1番目の発明では、リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに発生するNOXを排気通路内において浄化するようにした内燃機関の排気浄化装置において、表面上に塩基点の存在する担体を用いると共に担体表面上に、リーン空燃比のもとでNOXを吸収しうるNOX吸収剤の層を形成することなく貴金属触媒を分散して担持させたNOX浄化触媒と、担体表面上に、リーン空燃比のもとでNOXを吸収しうるNOX吸収剤の層を形成すると共に貴金属触媒を分散して担持させたNOX吸収剤の層を形成すると共に貴金属触媒を分散して担持させたNOX吸蔵触媒とを機関排気通路内に直列に配置し、排気ガス中のNOXが主にNOX浄化触媒によって浄化されているときにはNOX浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられ、排気ガス中のNOXが主にNOX吸蔵触媒によって浄化されているときにはNOX吸蔵触媒のNOX吸蔵能力が飽和する前にNOX吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられる。

#### [0017]

2番目の発明では1番目の発明において、NOX 浄化触媒の温度が第1の温度 領域にあるときに排気ガス中のNOX が主にNOX 浄化触媒によって浄化され、 NOX 吸蔵触媒の温度が第1の温度領域よりも高温側の第2の温度領域にあると きに排気ガス中のNOX が主にNOX 吸蔵触媒によって浄化される。

#### [0018]

3番目の発明では2番目の発明において、NOX 浄化触媒の温度およびNOX 吸蔵触媒の温度を代表する代表温度が予め定められた設定温度よりも低いときにはNOX 浄化触媒の温度が第1の温度領域にあると判断されると共にこの代表温度が予め定められた設定温度よりも高いときにはNOX 吸蔵触媒の温度が第2の温度領域にあると判断され、NOX 浄化触媒の温度が第1の温度領域にあると判



断されたときにはNOX 浄化触媒の担体表面上に担持された貴金属触媒の表面全体が酸素被毒を受ける前にNOX 浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられ、NOX 吸蔵触媒の温度が第2の温度領域にあると判断されたときにはNOX 吸蔵触媒のNOX 吸蔵能力が飽和する前にNOX 吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられる。

#### [0019]

4番目の発明では1番目の発明において、NOX 浄化触媒の担体がアルミナからなり、NOX 浄化触媒に担持された貴金属触媒が白金からなる。

#### [0020]

5番目の発明では4番目の発明において、NOX 浄化触媒の担体の内部にアルカリ金属、アルカリ土類金属又は希土類を含有せしめ、それによって触媒担体表面上の塩基点の数を増大するか又は塩基点における塩基性を強めるようにしている。

### [0021]

6番目の発明では1番目の発明において、NOX吸蔵触媒の担体表面上に担持されたNOX吸収剤がアルカリ金属、アルカリ土類金属又は希土類からなる。

#### [0022]

7番目の発明では1番目の発明において、NOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒を継続的に解消するために排気ガスの空燃比がリーンからリッチに繰返し切換えられ、このときのリーン時間に対するリッチ時間の割合は、排気浄化触媒の温度が200℃から250℃のときにNOX 浄化率が90パーセント以上となる割合に設定されている。

#### [0023]

8番目の発明では1番目の発明において、NOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒量を算出するための手段を具備し、算出された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる。

#### [0024]



9番目の発明では1番目の発明において、NOX 浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒量を推定するための手段を具備し、推定された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる。

### [0025]

10番目の発明では1番目の発明において、 $NO_X$  浄化触媒から流出する排気ガス中の $NO_X$  濃度を検出するための $NO_X$  濃度センサを具備し、 $NO_X$  濃度センサにより検出された $NO_X$  濃度が設定値を越えたときに $NO_X$  浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒量が許容値を越えたと判断される。

#### [0026]

11番目の発明では1番目の発明において、 $NO_X$  浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒が解消されたか否かを判断する手段を具備し、 $NO_X$  浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒が解消されたと判断されたときに排気ガスの空燃比がリッチからリーンに切換えられる。

### [0027]

12番目の発明では11番目の発明において、 $NO_X$  浄化触媒から流出する排気ガスの空燃比を検出するための空燃比センサを具備し、 $NO_X$  浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられた後、 $NO_X$  浄化触媒から流出する排気ガスの空燃比がリッチになったときに $NO_X$  浄化触媒上に担持された貴金属触媒の酸素被毒が解消されたと判断される。

## [0028]

13番目の発明では1番目の発明において、排気ガス中に含まれる $NO_X$  および $SO_X$  は $NO_X$  浄化触媒上に担持された貴金属触媒により酸化された後に $NO_X$  浄化触媒の担体上に保持される。

### [0029]

14番目の発明では13番目の発明において、 $NO_X$  浄化触媒上に担持された 貴金属触媒の酸素被毒を解消すべく $NO_X$  浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられたときに $NO_X$  浄化触媒の担体上に保持されている $NO_X$  が $NO_X$  浄化触媒の担体上から放出され還元される。



### [0030]

15番目の発明では13番目の発明において、 $NO_X$  浄化触媒の担体表面の塩基性の強さを、 $NO_X$  浄化触媒の担体表面上に $SO_X$  が硫酸イオンの形で保持される強さに設定している。

### [0031]

16番目の発明では15番目の発明において、 $NO_X$  浄化触媒の担体表面上に保持された $SO_X$  を $NO_X$  浄化触媒の担体表面上から放出させる際には $NO_X$  浄化触媒の温度が $SO_X$  放出温度まで上昇せしめられた後、 $NO_X$  浄化触媒の温度を $SO_X$  放出温度に維持しつつ排気ガスの空燃比がリッチとされ、 $SO_X$  放出温度がほぼ500  $C\sim550$  C である。

### [0032]

17番目の発明では1番目の発明において、排気ガス中に含まれるNO $\chi$  およびSO $\chi$  はリーン空燃比のもとで、NO $\chi$  吸蔵触媒の担体表面上に担持されたNO $\chi$  吸収剤に吸収される。

## [0033]

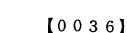
18番目の発明では17番目の発明において、NOX 吸収剤に吸収されたNOX 吸収量を算出するための手段を具備し、算出されたNOX 吸収量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる。

### [0034]

19番目の発明では17番目の発明において、NOX 吸収剤に吸収されたNOX 吸収量を推定するための手段を具備し、推定されたNOX 吸収量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる。

## [0035]

20番目の発明では17番目の発明において、 $NO_X$  吸蔵触媒から流出する排気ガス中の $NO_X$  濃度を検出するための $NO_X$  濃度センサを具備し、 $NO_X$  濃度センサにより検出された $NO_X$  濃度が設定値を越えたときに $NO_X$  吸収剤の $NO_X$  吸収量が許容値を越えたと判断される。



21番目の発明では17番目の発明において、 $NO_X$  吸蔵触媒の $NO_X$  吸収剤に吸収された $SO_X$  を $NO_X$  吸収剤から放出させる際には $NO_X$  吸蔵触媒の温度が $SO_X$  放出温度まで上昇せしめられた後、 $NO_X$  吸蔵触媒の温度を $SO_X$  放出温度に維持しつつ排気ガスの空燃比がリッチとされ、 $SO_X$  放出温度がほぼ600 C以上である。

### [0037]

22番目の発明では1番目の発明において、NOX 浄化触媒とNOX 吸蔵触媒の配列順序が触媒の塩基性の強さに応じて決定され、塩基性の強い方の触媒が塩基性の弱い方の触媒よりも上流側に配置される。

#### [0038]

23番目の発明では22番目の発明において、 $NO_X$  吸蔵触媒が $NO_X$  浄化触媒の上流側に配置される。

#### [0039]

24番目の発明では23番目の発明において、 $NO_X$  吸蔵触媒の上流側に酸性質の触媒を配置している。

#### [0040]

25番目の発明では1番目の発明において、NOX 浄化触媒の上流にNOX 吸蔵触媒を配置している。

### [0041]

26番目の発明では25番目の発明において、NOX吸蔵触媒がパティキュレートフィルタからなる。

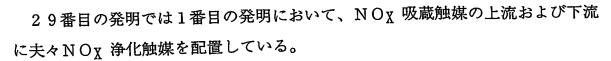
### [0042]

27番目の発明では1番目の発明において、 $NO_X$  浄化触媒の下流に $NO_X$  吸蔵触媒を配置している。

#### [0043]

28番目の発明では27番目の発明において、NOX吸蔵触媒がパティキュレートフィルタからなる。

## [0044]



#### [0045]

30番目の発明では29番目の発明において、NOX吸蔵触媒がパティキュレートフィルタからなる。

#### [0046]

31番目の発明では1番目の発明において、機関排気通路内に還元剤を供給することによって排気ガスの空燃比をリッチにするようにしている。

#### [0047]

32番目の発明では1番目の発明において、機関が、再循環排気ガス量を増大していくと煤の発生量が次第に増大してピークに達し、再循環排気ガス量を更に増大すると煤がほとんど発生しなくなる機関からなり、再循環排気ガス量を煤の発生量がピークとなる量よりも増大した状態で燃焼室内における空燃比をリッチにすることにより排気ガスの空燃比をリッチにするようにしている。

#### [0048]

33番目の発明では1番目の発明において、機関が、再循環排気ガス量を増大していくと煤の発生量が次第に増大してピークに達し、再循環排気ガス量を更に増大すると煤がほとんど発生しなくなる機関からなり、排気浄化触媒の温度を上昇すべきときには再循環排気ガス量を煤の発生量がピークとなる量よりも増大させる。

#### [0049]

## 【発明の実施の形態】

図1は本発明を圧縮着火式内燃機関に適用した場合を示している。なお、本発明は火花点火式内燃機関にも適用することもできる。

## [0050]

図1を参照すると、1は機関本体、2は各気筒の燃焼室、3は各燃焼室2内に 夫々燃料を噴射するための電子制御式燃料噴射弁、4は吸気マニホルド、5は排 気マニホルドを夫々示す。吸気マニホルド4は吸気ダクト6を介して排気ターボ チャージャ7のコンプレッサ7aの出口に連結され、コンプレッサ7aの入口は



エアクリーナ8に連結される。吸気ダクト6内にはステップモータにより駆動されるスロットル弁9が配置され、更に吸気ダクト6周りには吸気ダクト6内を流れる吸入空気を冷却するための冷却装置10が配置される。図1に示される実施例では機関冷却水が冷却装置10内に導かれ、機関冷却水によって吸入空気が冷却される。一方、排気マニホルド5は排気ターボチャージャ7の排気タービン7bの入口に連結され、排気タービン7bの出口は $NO_X$  吸蔵触媒11の入口に連結される。また、 $NO_X$  吸蔵触媒11の出口は $NO_X$  浄化触媒12に連結される。排気マニホルド5の集合部出口には排気マニホルド5内を流れる排気ガス中に例えば炭化水素からなる還元剤を供給するための還元剤供給弁13が配置される。

#### [0051]

排気マニホルド5と吸気マニホルド4とは排気ガス再循環(以下、EGRと称す)通路14を介して互いに連結され、EGR通路14内には電子制御式EGR制御弁15が配置される。また、EGR通路14周りにはEGR通路14内を流れるEGRガスを冷却するための冷却装置16が配置される。図1に示される実施例では機関冷却水が冷却装置16内に導びかれ、機関冷却水によってEGRガスが冷却される。一方、各燃料噴射弁3は燃料供給管17を介して燃料リザーバ、いわゆるコモンレール18に連結される。このコモンレール18内へは電子制御式の吐出量可変な燃料ポンプ19から燃料が供給され、コモンレール18内に供給された燃料は各燃料供給管17を介して燃料噴射弁3に供給される。

## [0052]

電子制御ユニット 30 はデジタルコンピュータからなり、双方向性バス 31 によって互いに接続されたROM(リードオンリメモリ) 32、RAM(ランダムアクセスメモリ) 33、CPU(マイクロプロセッサ) 34、入力ポート 35 および出力ポート 36 を具備する。NO $\chi$  吸蔵触媒 11 にはNO $\chi$  吸蔵触媒 11 の温度を検出するための温度センサ 20 が取付けられ、NO $\chi$  浄化触媒 12 にはNO $\chi$  浄化触媒 12 にはNO $\chi$  浄化触媒 12 の温度を検出するための温度センサ 21 が取付けられ、NO $\chi$  吸蔵触媒 11 の出口とNO $\chi$  浄化触媒 12 の入口を連結する排気管 23 内にはこれら触媒 11, 12 内を流れる排気ガス温を検出するための温度センサ 22 が配



置される。これら温度センサ 20, 21, 22の出力信号は夫々対応する AD変換器 37を介して入力ポート 35に入力される。なお、実際にはこれら温度センサ 20, 21, 22のうちの少くとも一つが取付けられる。

#### [0053]

また、NOX 浄化触媒12の出口に連結された排気管24内には必要に応じて各種のセンサ25が配置される。アクセルペダル40にはアクセルペダル40の踏込み量Lに比例した出力電圧を発生する負荷センサ41が接続され、負荷センサ41の出力電圧は対応するAD変換器37を介して入力ポート35に入力される。更に入力ポート35にはクランクシャフトが例えば15°回転する毎に出力パルスを発生するクランク角センサ42が接続される。一方、出力ポート36は対応する駆動回路38を介して燃料噴射弁3、スロットル弁9駆動用ステップモータ、EGR制御弁15、および燃料ポンプ19に接続される。

#### [0054]

図1に示すNOX 吸蔵触媒11はモノリス触媒からなり、このNOX 吸蔵触媒11の基体上には例えばアルミナからなる触媒担体が担持されている。図2はこの触媒担体45の表面部分の断面を図解的に示している。図2に示されるように触媒担体45の表面上には貴金属触媒46が分散して担持されており、更に触媒担体45の表面上にはNOX 吸収剤47の層が形成されている。

#### [0055]

本発明による実施例では貴金属触媒46として白金が用いられており、NOX吸収剤47を構成する成分としては例えばカリウムK、ナトリウムNa、セシウムCsのようなアルカリ金属、バリウムBa、カルシウムCaのようなアルカリ土類、ランタンLa、イットリウムYのような希土類から選ばれた少くとも一つが用いられている。

#### [0056]

機関吸気通路、燃焼室 2 および $NO_X$  吸蔵触媒 1 1 上流の排気通路内に供給された空気および燃料(炭化水素)の比を排気ガスの空燃比と称すると $NO_X$  吸収剤 4 7 は排気ガスの空燃比がリーンのときには $NO_X$  を吸収し、排気ガス中の酸素濃度が低下すると吸収した $NO_X$  を放出する $NO_X$  の吸放出作用を行う。なお



、NOX 吸蔵触媒 1 1 上流の排気通路内に燃料(炭化水素)或いは空気が供給されない場合には排気ガスの空燃比は燃焼室 2 内に供給される混合気の空燃比に一致し、従ってこの場合にはNOX 吸収剤 4 7 は燃焼室 2 内に供給される混合気の空燃比がリーンのときにはNOX を吸収し、燃焼室 2 内に供給される混合気中の酸素濃度が低下すると吸収したNOX を放出することになる。

### [0057]

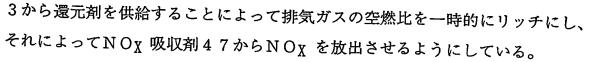
即ち、NOX 吸収剤47を構成する成分としてバリウムBaを用いた場合を例にとって説明すると、排気ガスの空燃比がリーンのとき、即ち排気ガス中の酸素 濃度が高いときには排気ガス中に含まれるNOは図2に示されるように白金Pt46上において酸化されてNO2となり、次いでNOX吸収剤47内に吸収されて酸化バリウムBaOと結合しながら硝酸イオンNO3-の形でNOX吸収剤47内に拡散する。このようにしてNOXがNOX吸収剤47内に吸収される。排気ガス中の酸素濃度が高い限り白金Pt46の表面でNO2が生成され、NOX吸収剤47のNOX吸収能力が飽和しない限りNO2がNOX吸収剤47内に吸収されて硝酸イオンNO3-が生成される。

## [0058]

これに対し、燃焼室 2内における空燃比をリッチ或いは理論空燃比にすることによって、又は還元剤供給弁 1 3 から還元剤を供給することによって排気ガスの空燃比をリッチ或いは理論空燃比にすると排気ガス中の酸化濃度が低下するために反応が逆方向( $NO_3$   $\rightarrow NO_2$ )に進み、斯くして $NO_X$  吸収剤 4 7 内の硝酸イオン $NO_3$  が $NO_2$  の形で $NO_X$  吸収剤 4 7 から放出される。次いで放出された $NO_X$  は排気ガス中に含まれる未燃HC,COによって還元される。

## [0059]

このように排気ガスの空燃比がリーンであるとき、即ちリーン空燃比のもとで燃焼が行われているときには排気ガス中の $NO_X$ が $NO_X$ 吸収剤 47内に吸収される。しかしながらリーン空燃比のもとでの燃焼が継続して行われるとその間に $NO_X$  吸収剤 47の $NO_X$  吸収能力が飽和してしまい、斯くして $NO_X$  吸収剤 47により $NO_X$  を吸収できなくなってしまう。そこで本発明による実施例では図3に示されるように $NO_X$  吸収剤 47の吸収能力が飽和する前に還元剤供給弁 1



### [0060]

ところで白金P t 4 6 は本来的に低温での活性を有している。しかしながらN  $O_X$  吸収剤47の塩基性はかなり強く、そのために白金P t 4 6 の低温での活性、即ち酸化性が弱められてしまう。その結果、NO $_X$  吸蔵触媒 1 1 の温度 T C が低下するとNOの酸化作用が弱まり、図 6 の実線Aで示されるようにNO $_X$  吸蔵触媒 1 1 の温度 T C が低下するとNO $_X$  浄化率が低下する。本発明による実施例では図 6 からわかるようにNO $_X$  吸蔵触媒 1 1 の温度 T C がほぼ 2 5 0 C よりも低くなるとNO $_X$  浄化率は急速に低下する。

### [0061]

一方、排気ガス中には $SO_2$  も含まれており、この $SO_2$  は白金Pt46において酸化されて $SO_3$  となる。次いでこの $SO_3$  は $NO_X$  吸収剤 4 7内に吸収されて酸化バリウム BaO と結合しながら、硫酸イオン $SO_4^{2-}$  の形で $NO_X$  吸収剤 4 7内に拡散し、安定した硫酸塩  $BaSO_4$  を生成する。しかしながら  $NO_X$  吸収剤 4 7が強い塩基性を有するためにこの硫酸塩  $BaSO_4$  は安定していて分解しづらく、排気ガスの空燃比を単にリッチにしただけでは硫酸塩  $BaSO_4$  は分解されずにそのまま残る。従って $NO_X$  吸収剤 4 7内には時間が経過するにつれて硫酸塩  $BaSO_4$  が増大することになり、斯くして時間が経過するにつれて  $NO_X$  吸収剤 4 7が吸収しうる  $NO_X$  量が低下することになる。

# [0062]

ところが、NOX 吸蔵触媒 11 の温度を 600  $\mathbb{C}$ 以上まで上昇させた状態で排気ガスの空燃比をリッチにするとNOX 吸収剤 47 からSOX が放出される。従って本発明による実施例ではNOX 吸収剤 47 に吸収されている SOX 量が増大したときにはNOX 吸蔵触媒 11 の温度を 600  $\mathbb{C}$ 以上まで上昇させて排気ガスの空燃比をリッチにするようにしている。

# [0063]

一方、図1に示すNOX 浄化触媒12もモノリス触媒からなり、このNOX 浄化触媒12の基体上には触媒担体が担持されている。図4はこの触媒担体50の



表面部分の断面を図解的に示している。図4に示されるように触媒担体50の表面上には貴金属触媒51が分散して担持されている。本発明では触媒担体50として担体50の表面上に塩基性を示す塩基点の存在する担体が用いられており、本発明による実施例では触媒担体50としてアルミナが用いられている。また、本発明による実施例では貴金属触媒51として白金が用いられている。

#### [0064]

### [0065]

その理由について種々の角度から検討した結果、NOX 浄化触媒 12 は塩基性が弱いために白金 P t の酸化性が強く、その結果 NOX の浄化が行われる際には、白金 P t 5 1 の表面における NOX の直接分解作用或いは NOX の選択還元作用や、触媒担体 5 0 上への NOX の吸着作用或いは触媒担体 5 0 上における NOX の保持作用が同時並列的に生じており、これら作用が同時並列的に生じることによって 9 0 パーセント以上の高い NOX 浄化率が得られるとの結論に達したのである。

# [0066]

即ち、前述したように白金P t 5 1 は本来的に低温での活性を有しており、N O  $\chi$  の浄化が行われる際に生じている第 1 の作用は、排気ガスの空燃比がリーンのときに排気ガス中のN O  $\chi$  が白金P t 5 1 の表面においてN と O とに解離された状態で白金P t 5 1 の表面上に吸着され、解離されたN が  $N_2$  となって白金P t 5 1 の表面から脱離する作用、即ちN O  $\chi$  の直接分解作用である。この直接分解作用によって一部のN O  $\chi$  の浄化作用が行われている。



NOX の浄化が行われる際に生じている第2の作用は、排気ガスの空燃比がリーンのときに白金P t 51の表面上に吸着したNOが排気ガス中のHC Z は触媒担体 50上に吸着しているHC によって選択的に還元される作用である。このNOX 選択還元作用によって一部のNOX の浄化作用が行われている。

### [0068]

一方、排気ガス中のNO $\chi$ 、即ちNOは白金P t 5 1 の表面で酸化されてNO 2 となり、更に酸化されると硝酸イオンNO $_3$ -となる。NO $\chi$  の浄化が行われる際に生じている第 3 の作用はNO $_2$  が触媒担体 5 0 上に吸着する作用である。この吸着作用によって一部のNO $\chi$  の浄化作用が行われる。また、アルミナからなる触媒担体 5 0 の表面上には塩基点が存在し、NO $\chi$  の浄化が行われる際に生じている第 4 の作用は硝酸イオンNO $_3$ -が触媒担体 5 0 の表面上の塩基点において保持される作用である。この保持作用によって一部のNO $\chi$  の浄化作用が行われる。

## [0069]

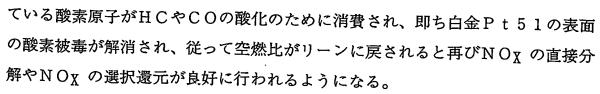
このようにNOX の浄化が行われる際にはこれら種々の作用が同時に行われており、その結果90パーセント以上の高い浄化率が得られることになる。

### [0070]

ところで、アルミナからなる触媒担体 50 上に白金 P t 51 のみを担持した排気浄化触媒 12 をリーン空燃比の排気ガスにさらしておくと $NO_X$  浄化率が次第に低下していく。これは白金 P t 51 の表面が酸素原子により覆われ、即ち白金 P t 51 の表面が酸素被毒を受け、それによって一方では白金 P t 51 の表面における  $NO_X$  の直接分解や  $NO_X$  の選択還元が生じにくくなったことに基因している。即ち、白金 P t 51 の表面が酸素原子で覆われると排気ガス中のNOが白金 P t 51 の表面に吸着できなくなるために $NO_X$  の直接分解は生じにくくなり、白金 P t 51 の表面が酸素原子で覆われるとNOが白金 P t 51 の表面に吸着できなくなるために $NO_X$  の選択還元が生じにくくなる。

## [0071]

ところがこのとき空燃比を一時的にリッチにすると白金Pt51の表面を覆っ



#### [0072]

ところで白金P t 5 1 の表面が酸素原子によって覆われるとNO $\chi$  は白金P t 5 1 の表面上において酸化されやすくなり、従って触媒担体 5 0 上に吸着され、或いは保持されるNO $\chi$  の量は増大する。それにもかかわらずNO $\chi$  浄化率が低下するということは、NO $\chi$  の浄化作用に対してはNO $\chi$  の直接分解或いはNO $\chi$  の選択還元が支配的であることになる。従ってアルミナからなる触媒担体 5 0 上に白金P t 5 1 のみを担持した場合には白金P t 5 1 の表面全体が酸素被毒を生じないようにすることが最重要課題であり、従って白金P t 5 1 の表面全体が酸素被毒を全じないようにすることが最重要課題であり、従って白金P t 5 1 の表面全体が酸素被毒を受ける前に排気ガスの空燃比を一時的にリーンからリッチに切換えることが必要となる。

### [0073]

次にこのことについて実験結果を参照しつつ説明する。

## [0074]

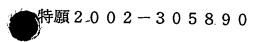
図 5 は還元剤供給弁 1 3 から還元剤を t 2 時間の時間間隔をおいて t 1 時間だけ噴射し、それによってN O X 浄化触媒 1 2 に流入する排気ガスの空燃比が t 2 時間だけリーンに維持された後 t 1 時間だけリッチにされる場合を示している。

# [0075]

図 6 の実線Bは、アルミナからなる触媒担体 5 0上に白金P t 5 1 のみを担持したNOX 浄化触媒 1 2 において白金P t 5 1 の表面全体が酸素被毒を受ける前にNOX 浄化触媒 1 2 に流入する排気ガスの空燃比をリーンからリッチに図 5 に示す t 1 時間だけ一時的に切換えるようにしたときのNOX 浄化触媒 1 2 の温度 TC ( $^{\circ}$ ) とNOX 浄化率 ( $^{\circ}$ ) との関係を示している。なお、図 6 の実線Bはアルミナからなる触媒担体 5 0 のコーティング量が 1 5 0 ( $^{\circ}$ g) であり、白金 P t 5 1 の担持量が 3 ( $^{\circ}$ g) の場合を示している。

## [0076]

図6からNOχ 浄化触媒12の温度TCがほぼ250℃以下の低温で90パー



### [0077]

なお、白金P t 5 1 の担持量が 3 (g) を越えていくら増やしてもNO $\chi$  浄化率はほとんど増大しないが白金P t 5 1 の担持量は 3 (g) よりも少くするとNO $\chi$  浄化率が低下する。

#### [0078]

## [0079]

また、貴金属触媒 5 1 としては白金に加えてロジウムを用いることもできる。この場合には、図 6 においてN  $O_X$  浄化率が 9 0 パーセント以上になる温度T C ( $\mathbb{C}$ )の領域が高温側に広がり、高温側におけるN  $O_X$  浄化率が高くなる。

## [0080]

このように貴金属触媒 5 1 の表面全体が酸素被毒を受ける前にNOX 浄化触媒 1 2 に流入する排気ガスの空燃比をリーンからリッチに一時的に切換えると 9 0 パーセント以上のNOX 浄化率を得ることができる。なお、このように排気ガスの空燃比をリーンからリッチに一時的に切換えると触媒担体 5 0 上に吸着してい

る $NO_2$  或いは触媒担体 50 上に保持されている硝酸イオン $NO_3$  はHCおよび COによって還元される。即ち、貴金属触媒 51 の表面の酸素被毒を解消すべく 排気ガスの空燃比を一時的にリーンからリッチに切換えると触媒担体 50 上に吸着され或いは保持されている $NO_X$  は除去され、従って空燃比がリッチからリーンに戻されると再び $NO_2$  の吸着作用或いは硝酸イオン $NO_3$  の保持作用が開始される。

### [0081]

### [0082]

これに対して硝酸イオンNO $_3$ -はいかなる触媒であっても保持されるわけではなく、硝酸イオンNO $_3$ -を触媒上に保持させるには触媒の表面が塩基性を呈することが必要となる。本願発明による実施例では前述したように触媒担体 50がアルミナからなるために触媒担体 50の表面上に塩基性を有する塩基点が存在し、斯くして硝酸イオンNO $_3$ -は触媒担体 50の表面に存在する塩基点において保持されることになる。

## [0083]

ところでアルミナからなる触媒担体 50の表面に存在する塩基点の塩基性はそれほど強くなく、従って硝酸イオンNO3-に対する保持力もさほど強くない。従ってNOX 浄化触媒 12 の温度TCが上昇するとNOX 浄化触媒 12 に保持されているNOX はNOX 浄化触媒 12 から脱離せしめられる。図 6 に示されるようにNOX 浄化触媒 12 の温度TCが上昇するにつれてNOX 浄化率が次第に低下するのはこのようなNOX の脱離作用が存在しているからでもある。





一方、触媒担体50の表面上の塩基点の塩基性が高くなるほど硝酸イオンNO3で形で保持されるNOX量が増大する。従ってNOX浄化触媒12上に保持されるNOX量を増大させるには塩基点の数を増大するか、或いは塩基点の塩基性を高くすればよいことになる。この場合、図4において符号52で示されるようにアルミナからなる触媒担体50の内部に、カリウムK、ナトリウムNa、リチウムLi、セシウムCs、ルビジウムRbのようなアルカリ金属、バリウムBa、カルシウムCa、ストロンチウムSrのようなアルカリ土類、ランタンLa、イットリウムYのような希土類から選ばれた少くとも一つを添加すれば塩基点の数を増大させることができるか、或いは塩基点の塩基性を高めることができる。この場合、これらランタンLaやバリウムBa等の添加物52は構造安定化のためにアルミナの結晶構造の一部を構成するように触媒担体50の内部に添加することもできるし、アルミナと添加物52とで塩を形成するように触媒担体50の内部に添加することもできる。なお、当然のことながらランタンLaやバリウムBa等の添加物52の量を増大すれば排気ガスの空燃比がリーンのときにNOX浄化触媒12に保持されるNOX量は増大する。

## [0085]

一方、このように塩基点の塩基性を高めると硝酸イオン $NO_3$ -に対する保持力が強くなる。従って硝酸イオン $NO_3$ -は $NO_X$  浄化触媒 1 2 の温度 T Cが上昇しても離脱しずらくなり、従って塩基点の塩基性を高めると図 6 において高温側における  $NO_X$  浄化率が高くなる。

## [0086]

ところで前述したように排気ガス中には $SO_2$  も含まれており、この $SO_2$  は白金P t 5 1 において酸化されて $SO_3$  となる。次いでこの $SO_3$  は白金P t 5 1 上において更に酸化されて硫酸イオン $SO_4^{2-}$  となる。触媒が塩基性を有すると硫酸イオン $SO_4^{2-}$  は触媒上に保持され、しかもこの硫酸イオン $SO_4^{2-}$  は硝酸イオン $SO_4^{2-}$  は硝酸イオン $SO_4^{2-}$  は硝酸イオン $SO_4^{2-}$  は硝酸イオン $SO_4^{2-}$  も必ず触媒上に保持される。本発明による実施例では硝酸イオン $SO_4^{2-}$  も必ず触媒担体  $SO_4^{2-}$  も必ず触媒上に保持され、従って本発明によ



る実施例では硫酸イオン $SO_4^{2-}$ も触媒担体50上に保持されることになる。

#### [0087]

一方、前述したように触媒担体上にアルカリ金属又はアルカリ土類金属からなる $NO_X$  吸収剤の層を形成すると $SO_X$  は $NO_X$  吸収剤の層内で硫酸塩を形成する。ところがこの硫酸塩は分解しずらく、触媒の温度を600 C以上に上昇させた状態で排気ガスの空燃比をリッチにしないと $SO_X$  を触媒から放出させることができない。

#### [0088]

しかしながら本願発明の実施例において、 $NO_X$  浄化触媒 12 の触媒担体 50 の表面上に存在する塩基点の塩基性は $NO_X$  吸収剤の塩基性に比べて極めて低く、従って $SO_X$  は触媒担体 50 の表面上の塩基点において硫酸塩の形ではなく、硫酸イオン $SO_4^{2-}$  の形で保持される。しかもこの場合、硫酸イオン $SO_4^{2-}$  に対する保持力はかなり小さい。

#### [0089]

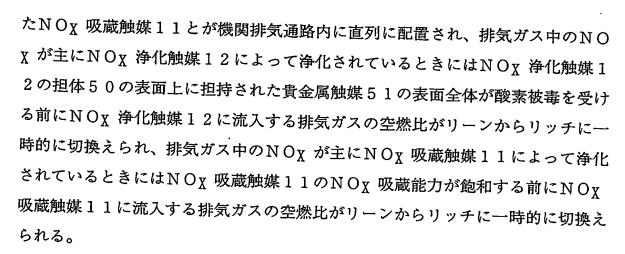
このように硫酸イオン $SO_4^{2-}$  に対する保持力が小さいと硫酸イオン $SO_4^{2-}$  は低い温度で分解し、離脱するようになる。事実、本発明による実施例では $NO_X$  浄化触媒 1 2 の温度T C をほぼ 5 0 0  $\mathbb C$  まで上昇させ、排気ガスの空燃比をリッチにすれば $NO_X$  浄化触媒 1 2 に保持された $SO_X$  を $NO_X$  浄化触媒 1 2 から放出させることができる。

#### [0090]

なお、NOX 浄化触媒 1 2 の触媒担体 5 0 としてはアルミナばかりでなく、触 媒担体表面に塩基点が存在する担体であれば従来より知られている種々の担体を 用いることができる。

#### [0091]

以上の説明からわかるように、本発明では表面上に塩基点の存在する担体50を用いると共に担体50の表面上に、リーン空燃比のもとでNOXを吸収しうるNOX吸収剤の層を形成することなく貴金属触媒51を分散して担持させたNOX浄化触媒12と、担体45の表面上に、リーン空燃比のもとでNOXを吸収しうるNOX吸収剤47の層を形成すると共に貴金属触媒46を分散して担持させ



## [0092]

なお、この場合、図 6 からわかるようにN  $O_X$  浄化触媒 1 2 の温度が設定温度 T s よりも低い第 1 の温度領域にあるときには排気ガス中のN  $O_X$  が主にN  $O_X$  浄化触媒 1 2 によって浄化され、N  $O_X$  吸蔵触媒 1 1 の温度が第 1 の温度領域よりも高温側の、即ち設定温度 T s よりも高い第 2 の温度領域にあるときには排気ガス中のN  $O_X$  が主にN  $O_X$  吸蔵触媒 1 1 によって浄化される。図 6 に示す例ではこの設定温度 T s はほぼ 2 5 0 Cである。

### [0093]

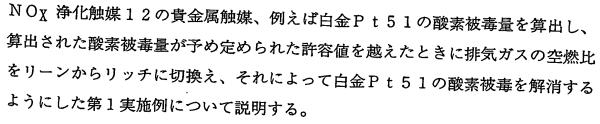
また、図6における触媒の温度TCとしては、NO $\chi$  浄化触媒 12 の温度およびNO $\chi$  吸蔵触媒 11 の温度を代表する代表温度が用いられ、この代表温度TCとしては温度センサ 20 により検出されたNO $\chi$  吸蔵触媒 11 の温度、或いは温度センサ 21 により検出されたNO $\chi$  浄化触媒 12 の温度、或いは温度センサ 2 2により検出された排気ガス温が用いられる。この場合、代表温度TCが予め定められた設定温度Ts、例えば 250 Cよりも低いときにはNO $\chi$  浄化触媒 12 の温度が第1の温度領域にあると判断され、代表温度TCが予め定められた設定温度Ts、例えば 250 Cよりも高いときにはNO $\chi$  吸蔵触媒 11 の温度が第2の温度領域にあると判断される。

## [0094]

次にNOX およびSOX の処理について具体的な実施例に基づいて説明する。

## [0095]

まず初めに、NOX 浄化触媒12において主にNOX が浄化されているときに



### [0096]

図7(A)に示されるように単位時間当りの白金Pt51の酸素被毒量Wは排気ガス中の酸素濃度に比例する。また、図7(B)に示されるように単位時間当りの白金Pt51の酸素被毒量WはNOX 浄化触媒12の温度が高くなるほど増大する。ここで排気ガス中の酸素濃度およびNOX 浄化触媒12の温度は機関の運転状態から定まり、即ちこれらは燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数であり、従って単位時間当りの白金Pt51の酸素被毒量Wは燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数となる。第1実施例では燃料噴射量Qと機関回転数Nに応じた単位時間当りの白金Pt51の酸素被毒量Wが予め実験により求められており、この酸素被毒量Wが燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数として図7(C)に示すようにマップの形で予めROM32内に記憶されている。

## [0097]

図18はNOX およびSOX の放出制御のタイムチャートを示している。図8に示されるように酸素被毒量Wの積算値 $\Sigma$ Wが許容値WXを越える毎に還元剤供給弁13から還元剤が供給され、NOX 浄化触媒12に流入する排気ガスの空燃比A/Fがリーンからリッチに一時的に切換えられる。このとき白金Pt 51の酸素被毒は解消され、触媒担体50上に吸着又は保持されているNOX が触媒担体50から放出され、還元される。

## [0098]

一方、NOX 浄化触媒 12 上に保持されているSOX 量の積算値 $\Sigma SOX 1$  も 算出されており、COSOX 量の積算値 $\Sigma SOX 1$  が許容値SX 1 を越えるとNOX 浄化触媒 12 からのSOX 放出作用が行われる。即ち、まず初めにNOX 浄化触媒 12 の温度 TC がSOX 放出温度 TX 1 に達するまで上昇せしめられる。 COSOX 放出温度 TX 1 は触媒担体 SIX 1 に添加剤 SIX 1 に添加剤 SIX 1 にはほぼ SIX 1 に添加剤 SIX 1 に応加剤 SIX 1 に添加剤 SIX 1 に応加剤 SIX 1 に



### [0099]

NOX 浄化触媒 12 の温度 T Cが S O X 放出温度 T X 1 に達すると NO X 浄化触媒 12 に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられ、NO X 浄化触媒 12 からの S O X の放出が開始される。S O X が放出されている間、NO X 浄化触媒 12 の温度 T C は S O X 放出温度 T X 1 以上に保持され、排気ガスの空燃比はリッチに維持される。次いで S O X 放出作用が完了すると X 放出 触媒 X X 包 X 包 X 放出作用が完了すると X 入の空燃比がリーンに戻される。

### [0100]

上述したようにNOX 浄化触媒 12 からSOX を放出すべきときにはNOX 浄化触媒 12 の温度がNOX 放出温度 TX1 に達するまで上昇せしめられる。次にこのようにNOX 浄化触媒 12 の温度 TC を上昇させる方法について図 9 を参照しつつ説明する。

### [0101]

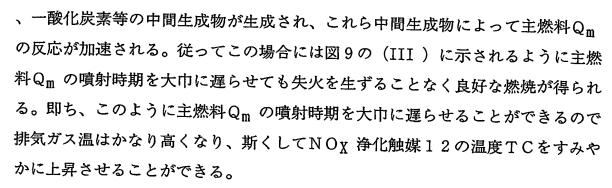
NOX 浄化触媒 12 の温度 T Cを上昇させるのに有効な方法の一つは燃料噴射時期を圧縮上死点以降まで遅角させる方法である。即ち、通常主燃料  $Q_m$  は図 9 において、(I)に示されるように圧縮上死点付近で噴射される。この場合、図 9 の(II)に示されるように主燃料  $Q_m$  の噴射時期が遅角されると後燃え期間が長くなり、斯くして排気ガス温が上昇する。排気ガス温が高くなるとそれに伴って N O X 浄化触媒 1 2 の温度 T C が上昇する。

# [0102]

また、NOX 浄化触媒 12 の温度 T Cを上昇させるために図 9 の(III) に示されるように主燃料  $Q_m$  に加え、吸気上死点付近において補助燃料  $Q_v$  を噴射することもできる。このように補助燃料  $Q_v$  を追加的に噴射すると補助燃料  $Q_v$  分だけ燃焼せしめられる燃料が増えるために排気ガス温が上昇し、斯くして  $NO_X$  浄化触媒 12 の温度 T Cが上昇する。

## [0103]

一方、このように吸気上死点付近において補助燃料  $Q_V$  を噴射すると圧縮行程中に圧縮熱によってこの補助燃料  $Q_V$  からアルデヒド、ケトン、パーオキサイド



#### [0104]

また、NOX 浄化触媒 12 の温度 T Cを上昇させるために図 9 の(IV)に示されるように主燃料  $Q_m$  に加え、膨張行程中又は排気行程中に補助燃料  $Q_p$  を噴射することもできる。即ち、この場合、大部分の補助燃料  $Q_p$  は燃焼することなく未燃 H Cの形で排気通路内に排出される。この未燃 H C は H O H 浄化触媒 H 2 上において過剰酸素により酸化され、このとき発生する酸化反応熱によって H NO H 净化触媒 H 2 の温度 H C が上昇せしめられる。

### [0105]

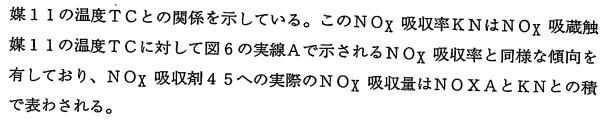
また、この第1実施例では、NOX 吸蔵触媒 11 において主にNOX の浄化が行われているときにNOX 吸蔵触媒 11 のNOX 吸収剤 47 に吸収された吸収NOX 量を算出し、算出された吸収NOX 量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比をリーンからリッチに切換え、それによってNOX 吸収剤 47 からNOX が放出せしめられる。

## [0106]

単位時間当りに機関から排出されるNOX 量は燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数であり、従って単位時間当りにNOX 吸収剤47に吸収されるNOX 吸収量NOXAは燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数となる。この実施例では燃料噴射量Qと機関回転数Nに応じた単位時間当りのNOX 吸収量NOXAが予め実験により求められており、このNOX 吸収量NOXAが燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数として図10(A)に示すようにマップの形で予めROM32内に記憶されている。

## [0107]

一方、図10(B)はNOX吸収剤47へのNOX吸収率KNとNOX吸蔵触



### [0108]

図11はNOX およびSOX の放出制御のタイムチャートを示している。図11に示されるようにNOX 吸収量NOX A・KNの積算値 $\Sigma$ NO Xが許容値NX を越える毎に還元剤供給弁13から還元剤が供給され、NOX 吸蔵触媒11に流入する排気ガスの空燃比A/Fがリーンからリッチに一時的に切換えられる。このときNOX がNOX 吸収剤 47 から放出され、還元される。

### [0109]

一方、NOX 吸収剤 47 に吸収されている SOX 量の積算値  $\Sigma SOX 2$  も算出されており、この SOX 量の積算値  $\Sigma SOX 2$  が許容値 SX 2 を越えるとNOX 吸収剤 47 からの SOX 放出作用が行われる。即ち、まず初めに図 9 の(II)~(IV)に示す方法によって NOX 吸蔵触媒 11 の温度 TC が SOX 放出温度 TX 2 に達するまで上昇せしめられる。この SOX 放出温度 TX 2 は 600 C以上である。

## [0110]

NOX 吸蔵触媒 11 の温度 T Cが S O  $\chi$  放出温度 T  $\chi$   $\chi$  2 に達すると N O  $\chi$  吸蔵触媒 11 に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられ、N O  $\chi$  吸収剤 47 からの S O  $\chi$  の放出が開始される。S O  $\chi$  が放出されている間、N O  $\chi$  吸蔵触媒 11 の温度 T C は S O  $\chi$  放出温度 T  $\chi$  2 以上に保持され、排気ガスの空燃比はリッチに維持される。次いで S O  $\chi$  放出作用が完了すると N O  $\chi$  吸蔵触媒 11 の昇温作用は停止され、排気ガスの空燃比がリーンに戻される。

# [0111]

なお、図11に示す  $t_0$  と図8に示す  $t_0$  とは同一時間を表わしており、従って $NO_X$  吸収剤47から $NO_X$  を放出させるときのリッチの間隔および $NO_X$  吸収剤45から $SO_X$  を放出させるときのリッチ時間は $NO_X$  浄化触媒12における酸素被毒解消のためのリッチの間隔および $SO_X$  放出のためのリッチ時間に比



べて夫々かなり長くなる。

#### [0112]

図12は還元剤供給弁13からの還元剤の供給制御ルーチンを示しており、このルーチンは一定時間毎の割込みによって実行される。

### [0113]

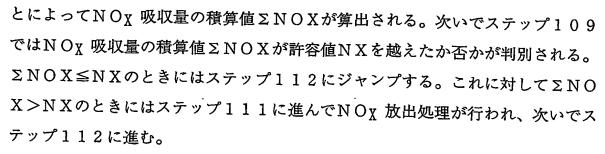
図12を参照するとまず初めにステップ100において、NOX 吸蔵触媒11 およびNOX 浄化触媒12の温度を代表する代表温度TCが設定温度Ts、例えば250℃よりも低いか否かが判別される。TC<Tsのときにはステップ101に進んで図7(C)に示されるマップから単位時間当りの酸素被毒量Wが算出される。次いでステップ102では酸素被毒量Wを $\Sigma$ Wに加算することによって酸素被毒量の積算値 $\Sigma$ Wが算出される。次いでステップ103では酸素被毒量の積算値 $\Sigma$ Wが許容値WXを越えたか否か、即ち白金51の表面全体が酸素被毒を受ける少し前であるか否かが判別される。 $\Sigma$ W $\leq$ WXのときにはステップ105にジャンプする。これに対して $\Sigma$ W>WXのときにはステップ104に進んで被毒解消処理が行われ、次いでステップ105に進む。

### [0114]

ステップ105では燃料噴射量Qに定数k1を乗算した値 $k1\cdot Q$ が $\Sigma SOX <math>1$ に加算される。燃料中には一定量のイオウが含まれており、従って単位時間当りにNOX 浄化触媒12に保持されるSOX 量は $k1\cdot Q$ で表わすことができる。従って $k1\cdot Q$ に $\Sigma SOX1$ を加算することによって得られる $\Sigma SOX1$ はNOX 浄化触媒12上に保持されたSOX 量の積算値を表わしている。次いでステップ106ではSOX 量の積算値 $\Sigma SOX1$ が許容値SX1を越えたか否かが判別される。 $\Sigma SOX1 \leq SX1$ のときには処理サイクルを完了し、 $\Sigma SOX1 > SX1$ になるとステップ107に進んでSOX 放出処理Iが行われる。

## [0115]

一方、ステップ100においてTC≧Tsであると判別されたときにはステップ108に進んで図10(A)に示されるマップから単位時間当りのNOX吸収量NOXAと、図10(B)に示されるNOX吸収率KNが算出される。次いでステップ109では実際のNOX吸収量KN・NOXAを∑NOXに加算するこ



### [0116]

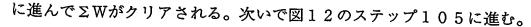
ステップ112では燃料噴射量Qに定数k2を乗算した値 $k2\cdot Q$ が $\Sigma SOX 2$ に加算される。前述したように燃料中には一定量のイオウが含まれており、従って単位時間当りに $NO_X$  吸蔵触媒11の $NO_X$  吸収剤45に吸収される $SO_X$  量は $k2\cdot Q$ で表わすことができる。従って $k2\cdot Q$ に $\Sigma SOX 2$ を加算することによって得られる $\Sigma SOX 2$ は $NO_X$  吸収剤47内に吸収された $SO_X$  量の積算値を表わしている。次いでステップ113では $SO_X$  量の積算値 $\Sigma SOX 2$ が許容値SX 2を越えたか否かが判別される。 $\Sigma SOX 2 \leq SX 2$ のときには処理サイクルを完了し、 $\Sigma SOX 2 > SX 2$ になるとステップ114に進んで $SO_X$  放出処理IIが行われる。

## [0117]

図13は図12のステップ104で実行される被毒解消処理ルーチンを示している。

## [0118]

図13を参照すると、まず初めにステップ120において排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ121では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は通常10秒以下である。次いでステップ122では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ123ではステップ121において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過していないときには再びステップ123に戻る。このとき還元剤の供給が続行され、排気ガスの空燃比が13程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ち白金51の酸素被毒が解消されたときにはステップ124に進んで還元剤の供給が停止され、次いでステップ125



### [0119]

図14は図12のステップ107で実行される $SO_X$  放出処理 Iの処理ルーチンを示している。

### [0120]

図14を参照すると、まず初めにステップ130においてNOx 浄化触媒12 の昇温制御が行われる。即ち、燃料噴射弁3からの燃料噴射パターンが図9の( II)から(IV)に示すいずれかの噴射パターンに変更される。燃料噴射パターン が図9の(II)から(IV)に示すいずれかの噴射パターンに変更されると排気ガ ス温が上昇し、斯くしてNOX 浄化触媒12の温度が上昇する。次いでステップ 131に進み、NOX 浄化触媒12の温度を代表する代表温度TCがSOX 放出 温度TX1以上になったか否かが判別される。TC<TX1のときには再びステ ップ131に戻る。これに対してTC≧TX1になるとステップ132に進んで 排気ガスの空燃比を例えば14程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供 給量が算出される。次いでステップ133では還元剤の供給時間が算出される。 この還元剤の供給時間は数分程度である。次いでステップ134では還元剤供給 弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ135ではステップ1 33において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元 剤の供給時間が経過していないときにはステップ135に戻る。このとき還元剤 の供給が続行され、排気ガスの空燃比が14程度のリッチ空燃比に維持される。 これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ちNOX 浄化触媒 1 2 に保持 されているSOX の放出が完了したときにはステップ136に進んで還元剤の供 給が停止される。次いでステップ137ではNOx 浄化触媒12の昇温作用が停 止され、次いでステップ138に進んで $\Sigma$ SOX1および $\Sigma$ Wがクリアされる。

### [0121]

図15は図12のステップ111で実行される $NO_X$  放出処理ルーチンを示している。

### [0122]

図15を参照すると、まず初めにステップ140において排気ガスの空燃比を

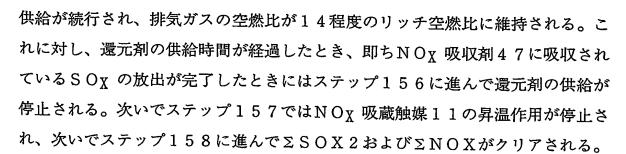
例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。 次いでステップ141では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は通常10秒以下である。次いでステップ142では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ143ではステップ141において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過していないときにはステップ143に戻る。このとき還元剤の供給が続行され、排気ガスの空燃比が13程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ちNOχ吸収剤47からのNOχ放出作用が完了したときにはステップ144に進んで還元剤の供給が停止され、次いでステップ145に進んでΣNOXがクリアされる。次いで図12のステップ112に進む。

#### [0123]

図16は図12のステップ114において実行されるSOX 放出処理IIの処理 ルーチンを示している。

#### [0124]

図16を参照すると、まず初めにステップ150においてNOχ 吸蔵触媒11の昇温制御が行われる。即ち、燃料噴射弁3からの燃料噴射パターンが図9の(II)から(IV)に示すいずれかの噴射パターンに変更される。燃料噴射パターンが図9の(II)から(IV)に示すいずれかの噴射パターンに変更されると排気ガス温が上昇し、斯くしてNOχ 吸蔵触媒11の温度が上昇する。次いでステップ151に進み、NOҳ 吸蔵触媒11の温度を代表する代表温度TCがSOҳ 放出温度TX2以上になったか否かが判別される。TC<TX2のときにはステップ151に戻る。これに対してTC≧TX2になるとステップ152に進んで排気ガスの空燃比を例えば14程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ153では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は10分前後である。次いでステップ154では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ155ではステップ153において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過していないときにはステップ155に戻る。このとき還元剤の



### [0125]

図17および図18に第2実施例を示す。この第2実施例では排気管24内に配置されたセンサ25として、排気ガス中の $NO_X$  濃度を検出することのできる  $NO_X$  濃度センサが用いられる。この $NO_X$  濃度センサ25は図17(B)に示されるように $NO_X$  濃度に比例した出力電圧Vを発生する。

### [0126]

NOX 浄化触媒 12 では白金 P t 51 の酸素被毒が進むと NOX の浄化率が次第に低下し、その結果排気ガス中の NOX 濃度が次第に増大する。従って貴金属触媒、例えば白金 P t 51 の酸素被毒量は排気ガス中の NOX 濃度から推定することができる。この第2実施例では排気ガス中の NOX 濃度から推定された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたとき、即ち図 17 (A) に示されるように NOX 濃度センサ 25 の出力電圧 V が設定値 V X 1 を超えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる。

### [0127]

また、NOX 吸蔵触媒 1 1 ではNOX 吸収剤 4 7 o NOX 吸収量が飽和に近づくとNOX の浄化率が次第に低下し、その結果排気ガス中のNOX 濃度が次第に増大する。従ってNOX 吸収剤 4 7 の吸収NOX 量は排気ガス中のNOX 濃度から推定することができる。この第 2 実施例では排気ガス中のNOX 濃度から推定された吸収NOX 量が予め定められた許容値を越えたとき、即ちNOX 濃度センサ 2 5 の出力電圧V が設定値V X 2 を超えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる。

### [0128]

図18はこの第2実施例における還元剤供給弁13からの還元剤の供給制御ルルーチンを示しており、このルーチンは一定時間毎の割込みによって実行される



図18を参照するとまず初めにステップ200において、 $NO_X$  吸蔵触媒11 および $NO_X$  浄化触媒12の温度を代表する代表温度TCが設定温度Ts、例えば250 ℃よりも低いか否かが判別される。TC、Tsのときにはステップ201 に進んで $NO_X$  濃度センサ25の出力電圧Vが設定値VX1を越えたか否かが判別される。V  $\leq$  V X 1 のときにはステップ2 0 3 にジャンプする。これに対してV > V X 1 になるとステップ2 0 2 に進んで図1 3 に示す被毒解消処理ルーチンが実行される。次いでステップ2 0 3 に進む。

### [0130]

ステップ203では燃料噴射量Qに定数k1を乗算した値k1・Qが $\Sigma$ SOX1に加算される。前述したように燃料中には一定量のイオウが含まれており、従って単位時間当りにNOX 浄化触媒12に保持されるSOX量はk1・Qで表わすことができる。従ってk1・Qに $\Sigma$ SOX1を加算することによって得られる $\Sigma$ SOX1はNOX浄化触媒12上に保持されたSOX量の積算値を表わしている。次いでステップ204ではSOX量の積算値 $\Sigma$ SOX1が許容値SX1を越えたか否かが判別される。 $\Sigma$ SOX1 $\leq$ SX1のときには処理サイクルを完了し、 $\Sigma$ SOX1>SX1になるとステップ205に進んで図14に示すSOX放出処理Iが行われる。

### [0131]

一方、ステップ200において $TC \ge Ts$ であると判別されたときにはステップ206に進んで $NO_X$  濃度センサ25の出力電圧Vが設定値VX2を越えたか否かが判別される。 $V \le VX2$ のときにはステップ208にジャンプする。これに対しTV > VX2になるとステップTV > VX2 放出処理が実行される。次いでステップTV > VX2 の TV > VX2 に進む。

## [0132]

量は $k2\cdot Q$ で表わすことができる。従って $k2\cdot Q$ に $\Sigma SOX2$ を加算することによって得られる $\Sigma SOX2$ は $N.O_X$  吸収剤 4 7内に吸収された $SO_X$  量の積算値を表わしている。次いでステップ 2 0 9 では $SO_X$  量の積算値  $\Sigma SOX2$  が許容値 SX2 を越えたか否かが判別される。 $\Sigma SOX2 \le SX2$  のときには処理サイクルを完了し、 $\Sigma SOX2 > SX2$ になるとステップ 2 1 0 に進んで図 1 6 に示す  $SO_X$  放出処理IIが行われる。

### [0133]

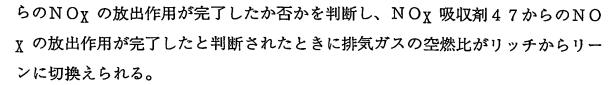
図19から図21に第3実施例を示す。この第3実施例ではNOX 浄化触媒12における貴金属触媒、例えば白金Pt51の酸素被毒を解消するために排気ガスの空燃比がリッチにされたときに白金Pt51の酸素被毒が解消されたか否かを判断し、白金Pt51の酸素被毒が解消されたと判断されたときに排気ガスの空燃比がリッチからリーンに切換えられる。

### [0134]

具体的に言うとこの第3実施例では排気管24内に配置されたセンサ25として排気ガスの空燃比を検出するための空燃比センサが用いられる。図19に示されるようにNOX 浄化触媒12に流入する排気ガスの空燃比(A/F) inがリーンからリッチに切換えられると、即ち還元剤供給弁13から還元剤が供給されると還元剤、即ち炭化水素は白金Pt51上の酸素によって酸化され、白金Pt51上に酸素が存在する間、NOX 浄化触媒12から流出する排気ガスの空燃比(A/F)outはほぼ理論空燃比に維持される。次いで白金Pt51上の酸素がなくなると炭化水素はNOX 浄化触媒12を通り抜けるのでNOX 浄化触媒12から流出する排気ガスの空燃比(A/F)outはリッチになる。従ってNOX 浄化触媒12に流入する排気ガスの空燃比(A/F)inがリーンからリッチに切換えられた後、NOX 浄化触媒12から流出する排気ガスの空燃比(A/F)inがリーンからリッチに切換えられた後、NOX 浄化触媒12から流出する排気ガスの空燃比(A/F)outがリッチになったときに白金Pt51の酸素被毒が解消されたと判断することができる。

### [0135]

また、この第3実施例では $NO_X$  吸蔵触媒 $11のNO_X$  吸収剤 $47から NO_X$  を放出するために排気ガスの空燃比がリッチにされたときに $NO_X$  吸収剤47か



#### [0136]

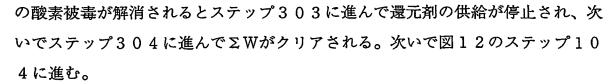
具体的に言うとこの場合でも図19に示されるようにNO $\chi$  吸蔵触媒11に流入する排気ガスの空燃比(A/F)inがリーンからリッチに切換えられると、即ち還元剤供給弁13から還元剤が供給されると還元剤、即ち炭化水素はNO $\chi$  吸収剤47から放出されるNO $\chi$  を還元するために使用され、NO $\chi$  吸収剤47からNO $\chi$  が放出され続けている間、NO $\chi$  吸蔵触媒11から流出する排気ガスの空燃比(A/F)outはほぼ理論空燃比或いはややリーンに維持される。次いでNO $\chi$  吸収剤47からNO $\chi$  が放出しなくなると炭化水素はNO $\chi$  吸蔵触媒11を通り抜けるのでNO $\chi$  吸蔵触媒11から流出する排気ガスの空燃比(A/F)outはリッチになる。従ってNO $\chi$  吸蔵触媒11に流入する排気ガスの空燃比(A/F)inがリーンからリッチに切換えられた後、NO $\chi$  吸蔵触媒11から流出する排気ガスの空燃比(A/F)inがリーンからリッチに切換えられた後、NO $\chi$  吸蔵触媒11から流出する排気ガスの空燃比(A/F)outがリッチになったときにNO $\chi$  吸収剤47からのNO $\chi$  放出作用が完了したと判断することができる。

### [0137]

この第3実施例における還元剤の供給制御は図12に示すルーチンを用いて行われる。ただし、図12のステップ104における被毒解消処理は図20に示すルーチンが使用され、図12のステップ111におけるNO $\chi$  放出処理は図21に示すルーチンが使用される。

#### [0138]

図20に示される被毒解消処理ルーチンを参照すると、まず初めにステップ300において排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ301に進んで還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ302では空燃比センサ25により検出された排気ガスの空燃比(A/F)outがリッチになったか否かが判別される。空燃比(A/F)outがリッチでないときにはステップ302に戻る。これに対して空燃比(A/F)outがリッチになると、即ち白金51



#### [0139]

一方、図21に示されるNOX 放出処理ルーチンを参照すると、まず初めにステップ310において排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ311に進んで還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ312では空燃比センサ25により検出された排気ガスの空燃比(A/F)outがリッチになったか否かが判別される。空燃比(A/F)outがリッチでないときにはステップ312に戻る。これに対して空燃比(A/F)outがリッチになると、即ちNOX 吸収剤47からのNOX の放出作用が完了するとステップ313に進んで還元剤の供給が停止され、次いでステップ314に進んで $\Sigma$ NOXがクリアされる。次いで図12のステップ112に進む。

### [0140]

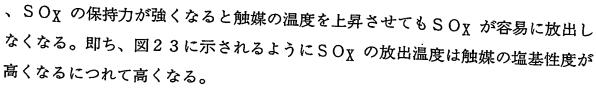
図22および図23は本発明を別の角度から捉えた第4実施例を示している。

#### [0141]

図22に示されるようにこの実施例でも図1に示される実施例と同様に機関排気通路の上流側にNOX 吸蔵触媒11が配置されており、機間排気通路の下流側にNOX 浄化触媒12が配置されている。ただし、この第4実施例ではNOX 吸蔵触媒11の上流側に酸化触媒のような酸性質の触媒26が配置されている。また、図22には、NOX 吸蔵触媒11又はNOX 浄化触媒12からSOX を放出させるべく昇温制御を行ったときの排気ガス温の変化と、各触媒26,11,12の塩基性の強さ、即ち塩基性度が示されている。

#### [0142]

前述したように $NO_X$  吸蔵触媒 1 1  $ONO_X$  吸収剤 4 7  $の塩基性はかなり強く、<math>NO_X$  浄化触媒 1 2 の塩基性は弱い。云い換えると、 $NO_X$  吸蔵触媒 1 1 の塩基性度は $NO_X$  浄化触媒 1 2 の塩基性度に比べてかなり高い。この場合、前述したように触媒の塩基性度が高くなるとそれに伴なって $SO_X$  の保持力が強くなり



### [0143]

一方、SOXを放出すべく昇温制御を行ったときの排気ガス温は上流側に位置する触媒の方が下流側に位置する触媒よりも高くなる。従ってSOXを放出させるという観点からみるとNOX放出温度の高い触媒、即ち塩基性度の高い触媒を上流側に配置することが好ましい。即ち、SOXを放出させるという観点からみると、昇温制御時に触媒床温の高くなる触媒ほど塩基性度を高くすることが好ましいと言える。図1および図22に示される実施例ではこのような観点からみるとNOX浄化触媒12とNOX吸蔵触媒11の配列順序が触媒の塩基性の強さに応じて決定されており、塩基性の強い方の触媒、即ちNOX吸蔵触媒11が塩基性の弱い方の触媒、即ちNOX吸蔵触媒11が塩基性の弱い方の触媒、即ちNOX吸蔵触媒11が塩基性の弱い方の触媒、即ちNOX溶化触媒12よりも上流側に配置されている。

### [0144]

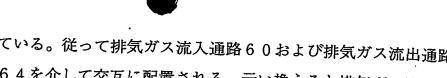
なお、排気ガスの昇温作用は排気ガス中の未燃HCの酸化反応熱によるものが最も強力である。従って図22に示す実施例ではそのためにNOχ 吸蔵触媒11の上流側に酸性質の触媒26が配置されている。

### [0145]

次に図1および図22に示されるNOX 吸蔵触媒11がパティキュレートフィルタからなる場合について説明する。

### [0146]

図24(A)および(B)にこのパティキュレートフィルタ11の構造を示す。なお、図24(A)はパティキュレートフィルタ11の正面図を示しており、図24(B)はパティキュレートフィルタ11の側面断面図を示している。図24(A)および(B)に示されるようにパティキュレートフィルタ11はハニカム構造をなしており、互いに平行をなして延びる複数個の排気流通路60,61を具備する。これら排気流通路は下流端が栓62により閉塞された排気ガス流入通路60と、上流端が栓63により閉塞された排気ガス流出通路61とにより構成される。なお、図24(A)においてハッチングを付した部分は栓63を示し



ている。従って排気ガス流入通路60および排気ガス流出通路61は薄肉の隔壁 64を介して交互に配置される。云い換えると排気ガス流入通路60および排気 ガス流出通路61は各排気ガス流入通路60が4つの排気ガス流出通路61によ って包囲され、各排気ガス流出通路61が4つの排気ガス流入通路60によって 包囲されるように配置される。

### [0147]

パティキュレートフィルタ11は例えばコージライトのような多孔質材料から 形成されており、従って排気ガス流入通路60内に流入した排気ガスは図24( B) において矢印で示されるように周囲の隔壁 6 4 内を通って隣接する排気ガス 流出通路61内に流出する。

### [0148]

このようにNOX吸蔵触媒をパティキュレートフィルタから構成した場合には 、各排気ガス流入通路60および各排気ガス流出通路61の周壁面、即ち各隔壁 6 4 の両側表面上および隔壁 6 4 内の細孔内壁面上にはアルミナからなる触媒担 体の層が形成されており、図2に示される如くこの触媒担体45上には貴金属触 媒46とNOX 吸収剤47とが担持されている。なお、この場合も貴金属触媒と して白金P t が用いられている。このようにNOX 吸蔵触媒をパティキュレート フィルタから構成した場合でも排気ガスの空燃比がリーンのときにNOX 吸収剤 47に $NO_X$  および $SO_X$  が吸収され、従ってこの場合には第1実施例に示すN $O_X$  吸蔵触媒11に対する $NO_X$  および $SO_X$  放出制御と同様の $NO_X$  およびSOx 放出制御が行われる。

### [0149]

また、NOX 吸蔵触媒をパティキュレートフィルタから構成した場合には、排 気ガス中に含まれるパティキュレートがパティキュレートフィルタ11内に捕獲 され、捕獲されたパティキュレートは排気ガス熱によって順次燃焼せしめられる 。もし多量のパティキュレートがパティキュレートフィルタ11上に推積した場 合には噴射パターンが図9の噴射パターン(II)から(IV)のいずれかに切換え られ、或いは還元剤供給弁13から還元剤が供給され、それによって排気ガス温 が上昇せしめられて推積したパティキュレートが着火燃焼せしめられる。



図25から図28にNOX吸蔵触媒11とNOX浄化触媒12の種々の配列例を示す。

### [0151]

図25に示す例ではNOX 浄化触媒 12がNOX 吸蔵触媒 11の上流側に配置される。この場合には排気ガス温が低いときであってもNOX 浄化触媒 12によってNOX を浄化することが可能となる。また、排気ガスがリーンのときにはNOX 浄化触媒 12において排気ガス中に含まれるNOの一部はNO2 に変換され、このNO2 は容易にNOX 吸蔵触媒 11に吸蔵される。一方、排気ガスの空燃比をリッチにするために還元剤供給弁 13から還元剤が供給されたとき、この還元剤はNOX 浄化触媒 12において低分子量の炭化水素に改質される。従ってNOX 吸蔵触媒 11のNOX 吸収剤 47から放出されたNOX を良好に還元することができる。

### [0152]

一方、図25に示す例において $NO_X$  吸蔵触媒11をパティキュレートフィルタから構成することもできる。この場合には $NO_X$  浄化触媒12において生成された $NO_2$  によってパティキュレートフィルタ11上に堆積したパティキュレートの酸化が促進される( $NO_2+C \rightarrow CO_2+N_2$ )。

### [0153]

図26に示す例ではNOX 吸蔵触媒11の上流および下流に夫々NOX 浄化触媒12が配置されている。この場合、NOX 吸蔵触媒11をパティキュレートフィルタから構成することができる。

### [0154]

図27に示す例ではNOX 吸蔵触媒11の下流にNOX 浄化触媒12が配置され、NOX 吸蔵触媒11の上流にモノリス触媒70が配置される。このモノリス触媒70の上流側半分がNOX 浄化触媒12からなり、下流側半分がNOX 吸蔵触媒11からなる。この例においてもNOX 吸蔵触媒11をパティキュレートフィルタから構成することができる。

## [0155]

図 28に示す例では機関排気通路内にモノリス触媒 71が配置される。このモノリス触媒 71の中央部は $NO_X$  吸蔵触媒 11 からなり、上流部および下流部は $NO_X$  浄化触媒 12 からなる。この例においても $NO_X$  吸蔵触媒 11 をパティキュレートフィルタから構成することができる。

### [0156]

次にNOX 吸蔵触媒11およびNOX 浄化触媒12を昇温し、排気ガスの空燃比をリッチにするのに適した低温燃焼方法について説明する。

### [0157]

図1等に示される圧縮着火式内燃機関ではEGR率(EGRガス量/(EGRガス量+吸入空気量))を増大していくとスモークの発生量が次第に増大してピークに達し、更にEGR率を高めていくと今度はスモークの発生量が急激に低下する。このことについてEGRガスの冷却度合を変えたときのEGR率とスモークとの関係を示す図29を参照しつつ説明する。なお、図29において曲線AはEGRガスを強力に冷却してEGRガス温をほぼ90℃に維持した場合を示しており、曲線Bは小型の冷却装置でEGRガスを冷却した場合を示しており、曲線CはEGRガスを強制的に冷却していない場合を示している。

### [0158]

図29の曲線Aで示されるようにEGRガスを強力に冷却した場合にはEGR率が50パーセントよりも少し低いところでスモークの発生量がピークとなり、この場合にはEGR率をほぼ55パーセント以上にすればスモークがほとんど発生しなくなる。一方、図29の曲線Bで示されるようにEGRガスを少し冷却した場合にはEGR率が50パーセントよりも少し高いところでスモークの発生量がピークとなり、この場合にはEGR率をほぼ65パーセント以上にすればスモークがほとんど発生しなくなる。また、図29の曲線Cで示されるようにEGRガスを強制的に冷却していない場合にはEGR率が55パーセントの付近でスモークの発生量がピークとなり、この場合にはEGR率をほぼ70パーセント以上にすればスモークがほとんど発生しなくなる。

### [0159]

このようにEGRガス率を55パーセント以上にするとスモークが発生しなく

なるのは、EGRガスの吸熱作用によって燃焼時における燃料および周囲のガス 温がさほど高くならず、即ち低温燃焼が行われ、その結果炭化水素が煤まで成長 しないからである。

### [0160]

この低温燃焼は、空燃比にかかわらずにスモークの発生を抑制しつつ $NO_X$ の発生量を低減することができるという特徴を有する。即ち、空燃比がリッチにされると燃料が過剰となるが燃焼温度が低い温度に抑制されているために過剰な燃料は煤まで成長せず、斯くしてスモークが発生することがない。また、このとき $NO_X$  も極めて少量しか発生しない。一方、平均空燃比がリーンのとき、或いは空燃比が理論空燃比のときでも燃焼温度が高くなれば少量の煤が生成されるが低温燃焼下では燃焼温度が低い温度に抑制されているためにスモークは全く発生せず、 $NO_X$  も極めて少量しか発生しない。

### [0161]

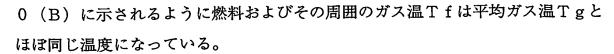
一方、この低温燃焼を行うと燃料およびその周囲のガス温は低くなるが排気ガス温は上昇する。このことについて図30(A),(B)を参照しつつ説明する。

### [0162]

図30(A)の実線は低温燃焼が行われたときの燃焼室2内の平均ガス温Tgとクランク角との関係を示しており、図30(A)の破線は通常の燃焼が行われたときの燃焼室2内の平均ガス温Tgとクランク角との関係を示している。また、図30(B)の実線は低温燃焼が行われたときの燃料およびその周囲のガス温Tfとクランク角との関係を示しており、図30(B)の破線は通常の燃焼が行われたときの燃料およびその周囲のガス温Tfとクランク角との関係を示している。

# [0163]

低温燃焼が行われているときには通常の燃焼が行われているときに比べてEGRガス量が多く、従って図30(A)に示されるように圧縮上死点前は、即ち圧縮工程中は実線で示す低温燃焼時における平均ガス温Tgのほうが破線で示す通常の燃焼時における平均ガス温Tgよりも高くなっている。なお、このとき図3



### [0164]

次いで圧縮上死点付近において燃焼が開始されるがこの場合、低温燃焼が行われているときには図30(B)の実線で示されるようにEGRガスの吸熱作用により燃料およびその周囲のガス温Tfはさほど高くならない。これに対して通常の燃焼が行われている場合には燃料周りに多量の酸素が存在するために図30(B)の破線で示されるように燃料およびその周囲のガス温Tfは極めて高くなる。このように通常の燃焼が行われた場合には燃料およびその周囲のガス温Tfは低温燃焼が行われている場合に比べてかなり高くなるが大部分を占めるそれ以外のガスの温度は低温燃焼が行われている場合に比べて通常の燃焼が行われている場合の方が低くなっており、従って図30(A)に示されるように圧縮上死点付近における燃焼室2内の平均ガス温Tgは低温燃焼が行われている場合の方が通常の燃焼が行われている場合に比べて高くなる。その結果、図30(A)に示されるように燃焼が完了した後の燃焼室2内の既燃ガス温は低温燃焼が行われた場合の方が通常の燃焼が行われた場合に比べて高くなり、斯くして低温燃焼を行うと排気ガス温が高くなる。

### [0165]

ところで機関の要求トルクTQが高くなると、即ち燃料噴射量が多くなると燃焼時における燃料および周囲のガス温が高くなるために低温燃焼を行うのが困難となる。即ち、低温燃焼を行いうるのは燃焼による発熱量が比較的少ない機関中低負荷運転時に限られる。図31において領域Iは煤の発生量がピークとなる不活性ガス量よりも燃焼室2の不活性ガス量が多い第1の燃焼、即ち低温燃焼を行わせることのできる運転領域を示しており、領域IIは煤の発生量がピークとなる不活性ガス量よりも燃焼室2内の不活性ガス量が少ない第2の燃焼、即ち通常の燃焼しか行わせることのできない運転領域を示している。

#### [0166]

図32は運転領域Iにおいて低温燃焼を行う場合の目標空燃比A/Fを示しており、図33は運転領域Iにおいて低温燃焼を行う場合の要求トルクTQに応じ

たスロットル弁9の開度、EGR制御弁15の開度、EGR率、空燃比、噴射開始時期 $\theta$ S、噴射完了時期 $\theta$ E、噴射量を示している。なお、図33には運転領域IIにおいて行われる通常の燃焼時におけるスロットル $\beta$ 9の開度等も合わせて示している。

### [0167]

図32および図33から運転領域Iにおいて低温燃焼が行われているときには EGR率が55パーセント以上とされ、空燃比A/Fが15.5から18程度の リーン空燃比とされることがわかる。なお、前述したように運転領域Iにおいて 低温燃焼が行われているときには空燃比をリッチにしてもスモークはほとんど発生しない。

### [0168]

このように低温燃焼が行われているときにはほとんどスモークを発生させることなく空燃比をリッチにすることができる。従って酸素被毒の解消或いはSOXの放出のために排気ガスの空燃比をリッチにすべきときには低温燃焼を行い、低温燃焼のもとで空燃比をリッチにすることもできる。

### [0169]

また、上述したように低温燃焼を行うと排気ガス温が上昇する。従ってSOχの放出のため或いは推積したパティキュレートを着火燃焼させるために排気ガス温を上昇すべきときに低温燃焼を行わせることもできる。

### [0170]

### 【発明の効果】

高いNOX浄化率を得ることができる。

## 【図面の簡単な説明】

#### 図1]

圧縮着火式内燃機関の全体図である。

#### 【図2】

NOX 吸蔵触媒の担体表面部分の断面を図解的に示す図である。

#### 【図3】

還元剤供給による排気ガスの空燃比の変化を示す図である。

#### 【図4】

NOX 浄化触媒の担体表面部分の断面を図解的に示す図である。

【図5】

還元剤供給による排気ガスの空燃比の変化を示す図である。

【図6】

NOx 浄化率を示す図である。

【図7】

単位時間当りの酸素被毒量を示す図である。

【図8】

NOX およびSOX 放出制御のタイムチャートを示す図である。

【図9】

燃料の種々の噴射パターンを示す図である。

【図10】

単位時間当りのNOX 吸収量を説明するための図である。

【図11】

NOX およびSOX 放出制御のタイムチャートを示す図である。

【図12】

還元剤の供給を制御するためのフローチャートである。

【図13】

被毒解消処理を行うためのフローチャートである。

【図14】

SOX 放出処理 I を行うためのフローチャートである。

【図15】

ΝΟχ 放出処理を行うためのフローチャートである。

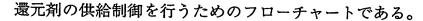
【図16】

SOX 放出処理IIを行うためのフローチャートである。

【図17】

排気ガスの空燃比制御を説明するための図である。

【図18】



【図19】

排気ガスの空燃比の変化を示す図である。

【図20】

被毒解消処理を行うためのフローチャートである。

【図21】

NOχ 放出処理を行うためのフローチャートである。

【図22】

NOX 放出時の排気ガス温と触媒塩基性度を示す図である。

【図23】

SOX放出温度と触媒塩基性度との関係を示す図である。

【図24】

パティキュレートフィルタを示す図である。

【図25】

圧縮着火式内燃機関の別の実施例を示す全体図である。

【図26】

圧縮着火式内燃機関の更に別の実施例を示す全体図である。

【図27】

圧縮着火式内燃機関の更に別の実施例を示す全体図である。

【図28】

圧縮着火式内燃機関の更に別の実施例を示す全体図である。

【図29】

スモークの発生量を示す図である。

【図30】

燃焼室内のガス温等を示す図である。

【図31】

運転領域 I, IIを示す図である。

【図32】

空燃比A/Fを示す図である。

### 【図33】

スロットル弁開度等の変化を示す図である。

# 【符号の説明】

- 3 …燃料噴射弁
- 4…吸気マニホルド
- 5…排気マニホルド
- 7…排気ターボチャージャ
- 11…NOX 吸蔵触媒
- 12…NOX 浄化触媒
- 13…還元剤供給弁



【書類名】

図面

【図1】

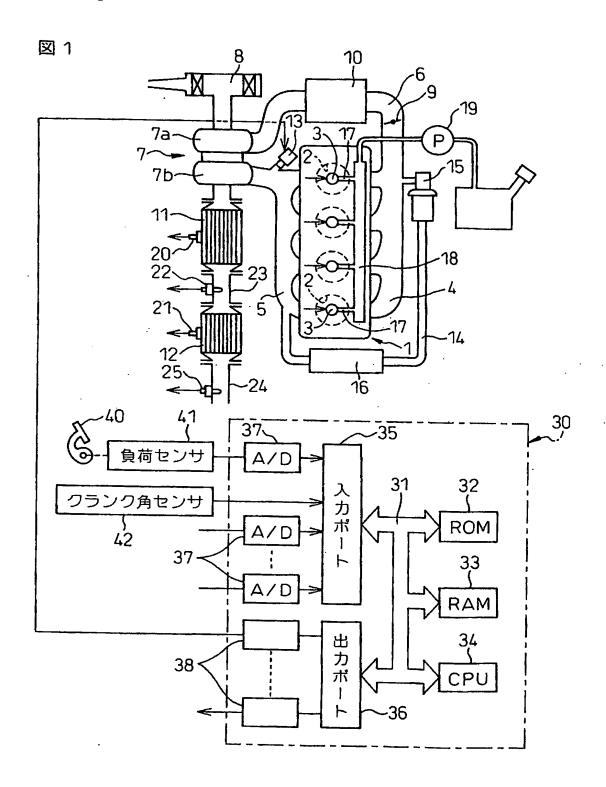
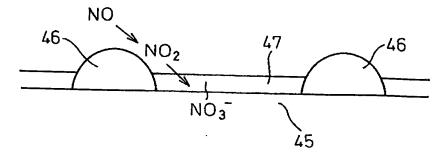




図 2



【図3】

図 3

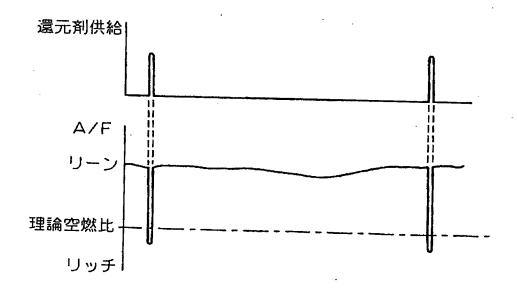
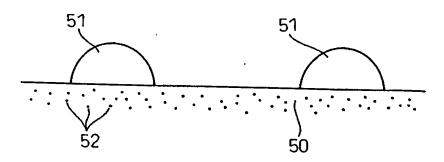
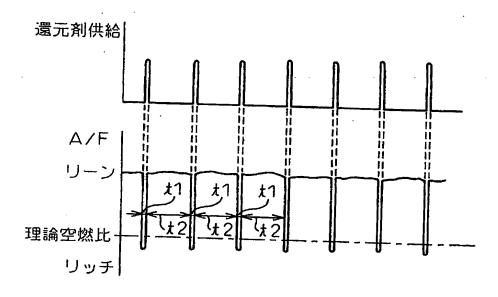




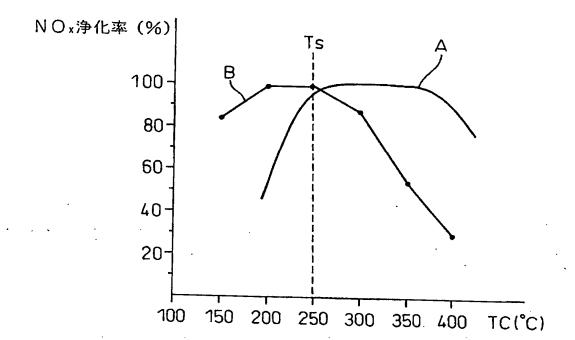
図 4



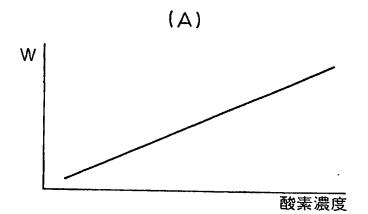
# 【図5】

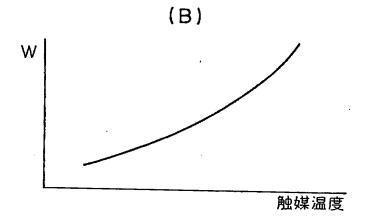


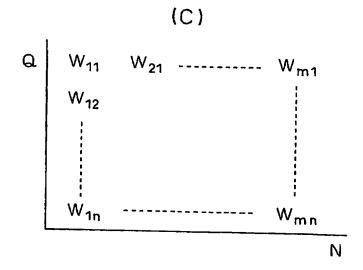
【図6】



【図7】

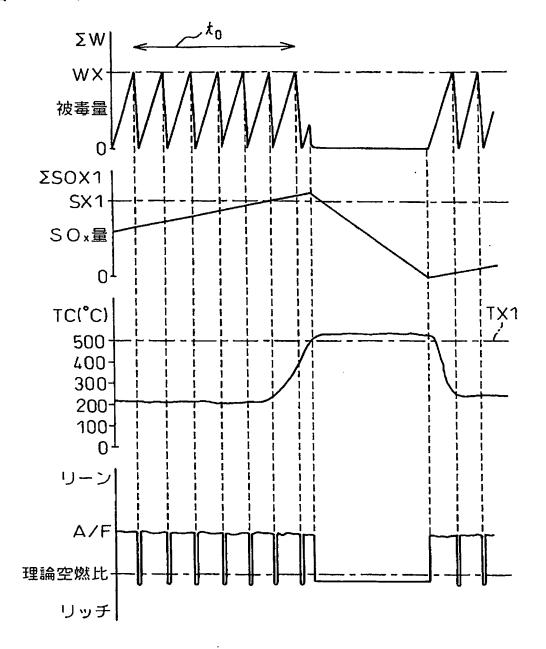




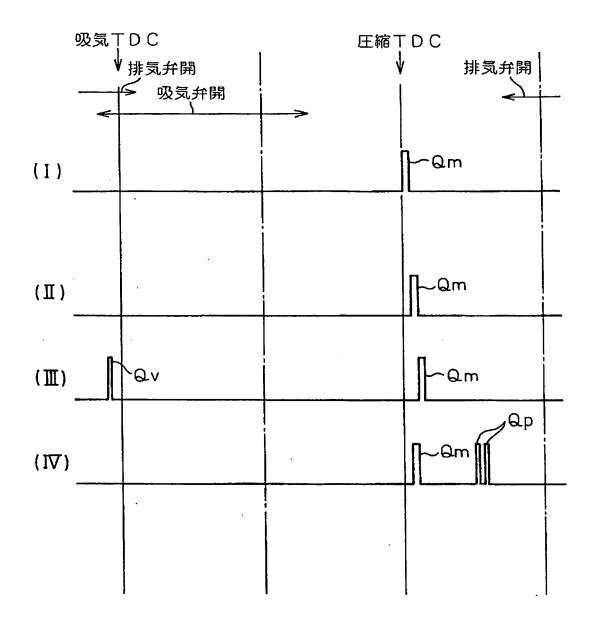


【図8】

図 8



【図9】



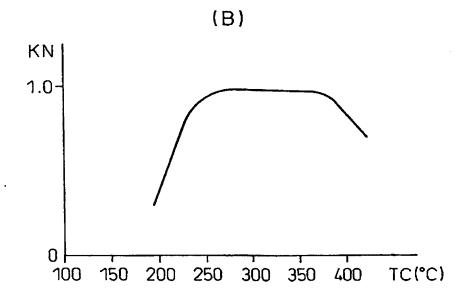
【図10】

図 10 (A)

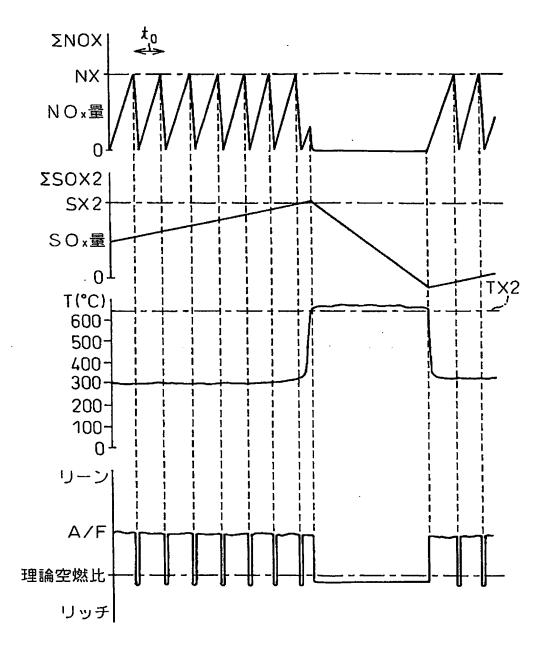
NOXA<sub>11</sub> NOXA<sub>21</sub>----- NOXA<sub>m1</sub>

NOXA<sub>12</sub>

NOXA<sub>1n</sub> ----- NOXA<sub>mr</sub>

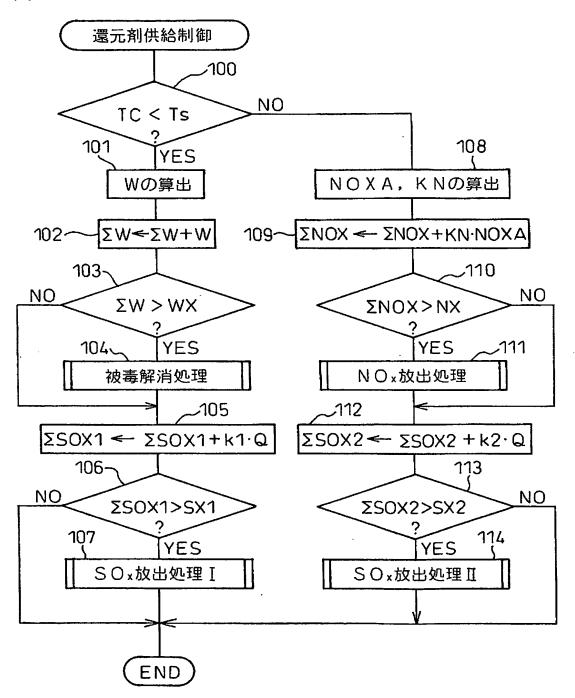


【図11】

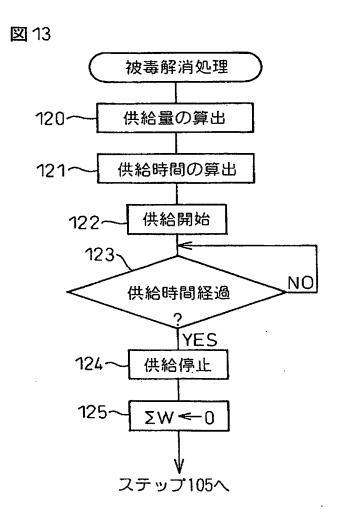


### 【図12】

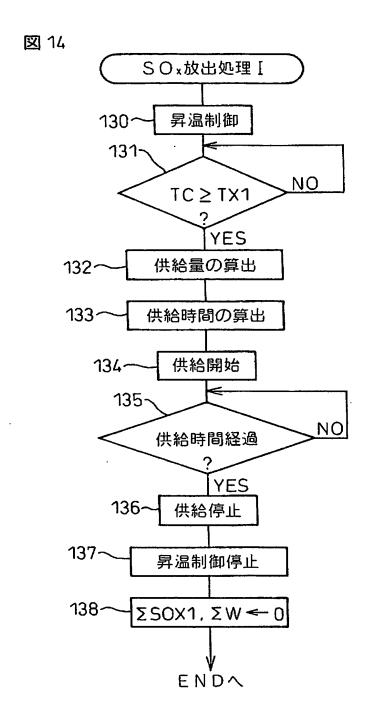
図 12



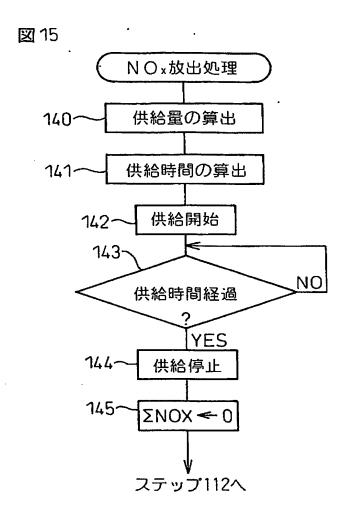
# 【図13】



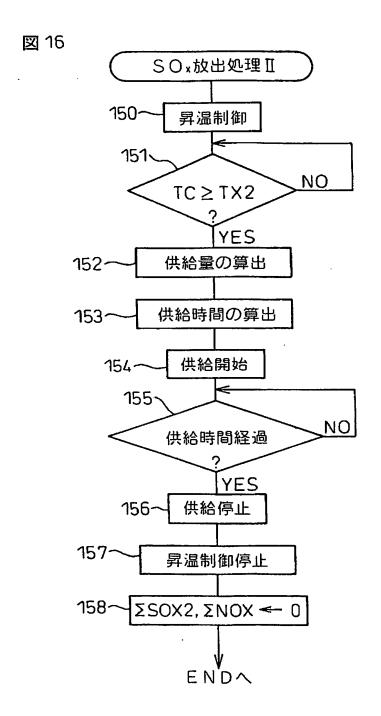
# 【図14】



# 【図15】

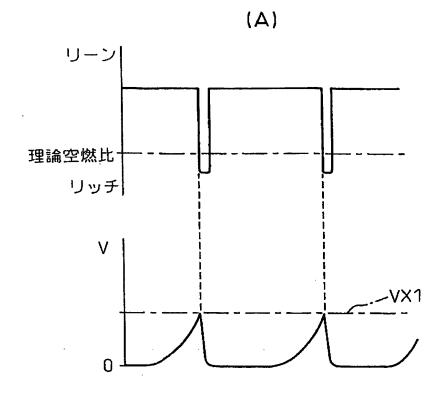


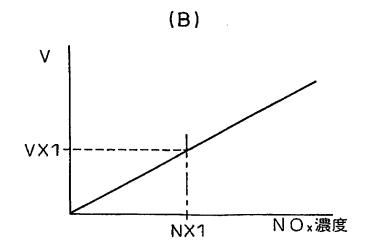
# 【図16】



【図17】

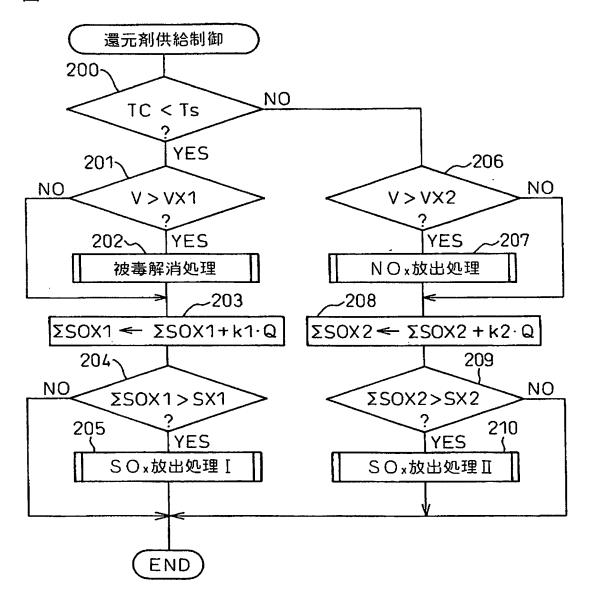
図 17





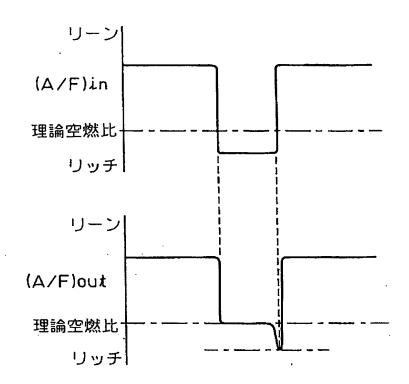
【図18】

図18



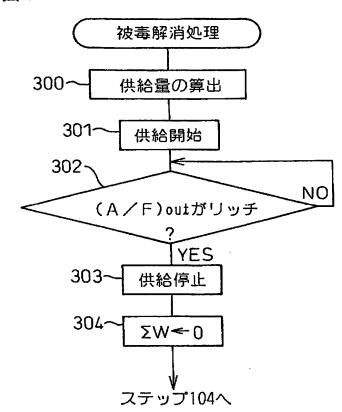
# 【図19】

図 19



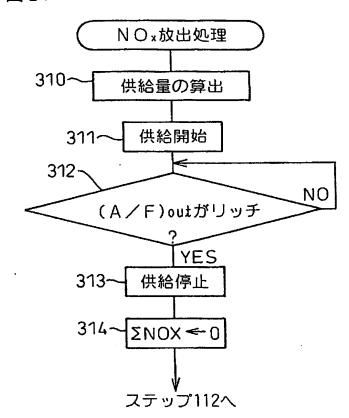
# 【図20】

図 20



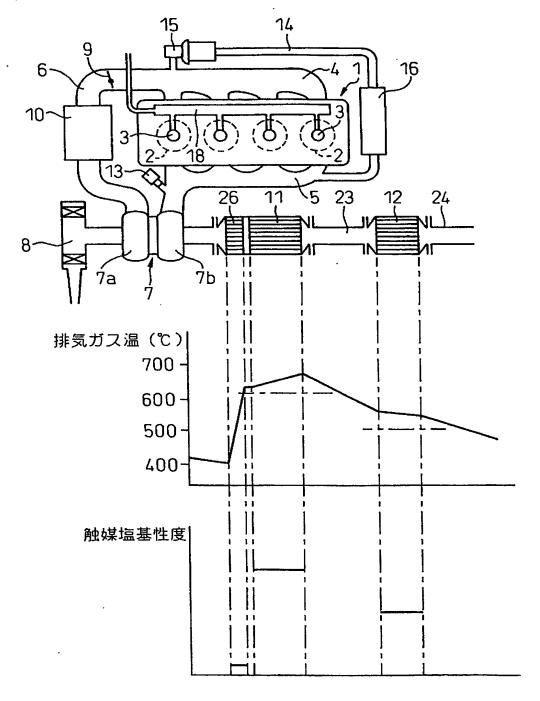
# 【図21】

図 21



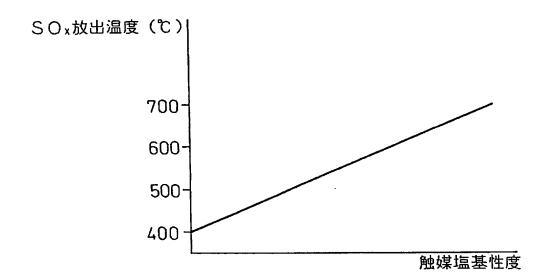
#### 【図22】

図 22



【図23】

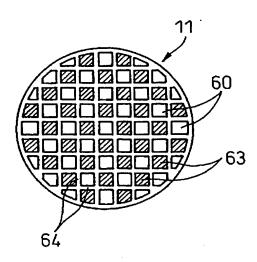
図23



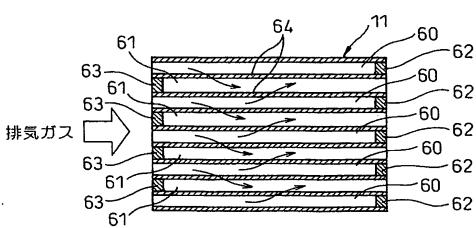
#### 【図24】





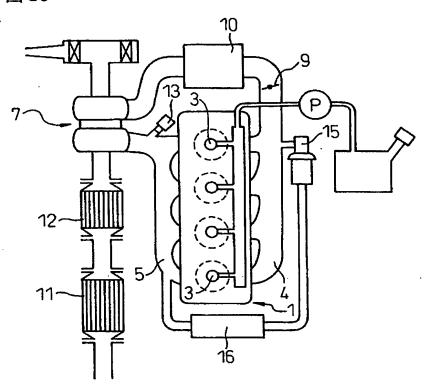




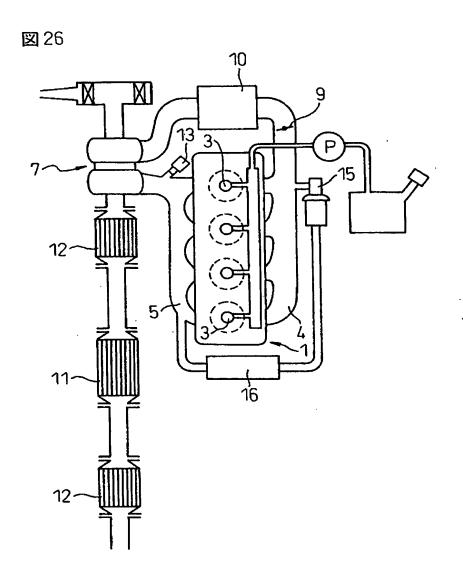


## 【図25】

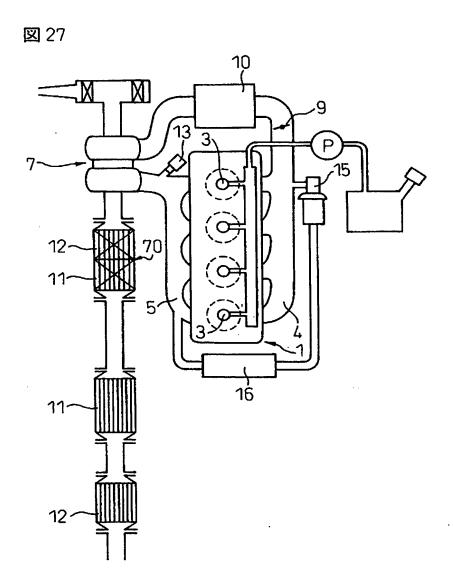
図 25



## 【図26】

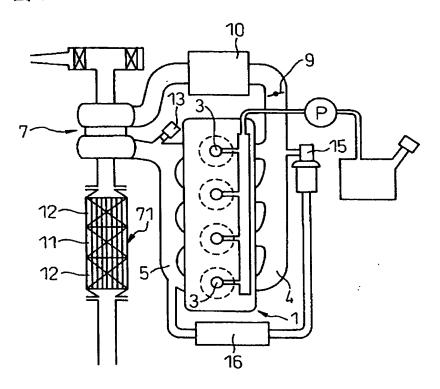


# 【図27】



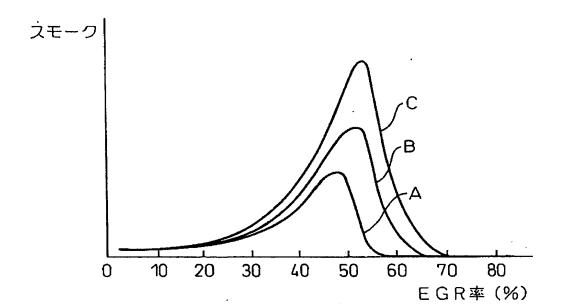
## 【図28】

図28



【図29】

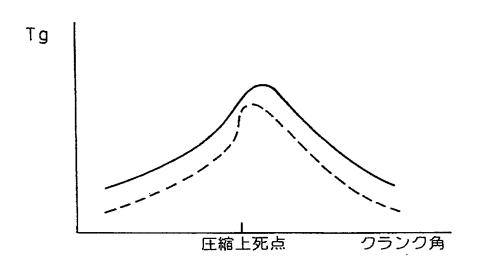
図29



【図30】

図30





# (B)

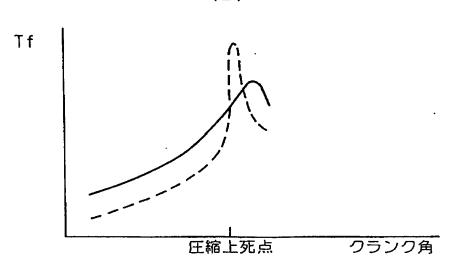
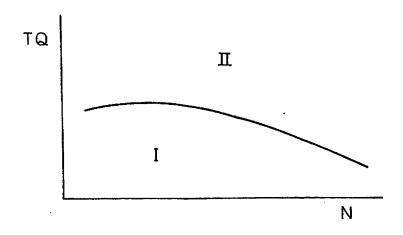


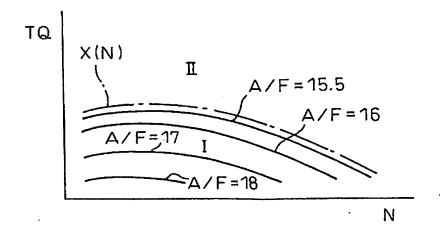


図 31

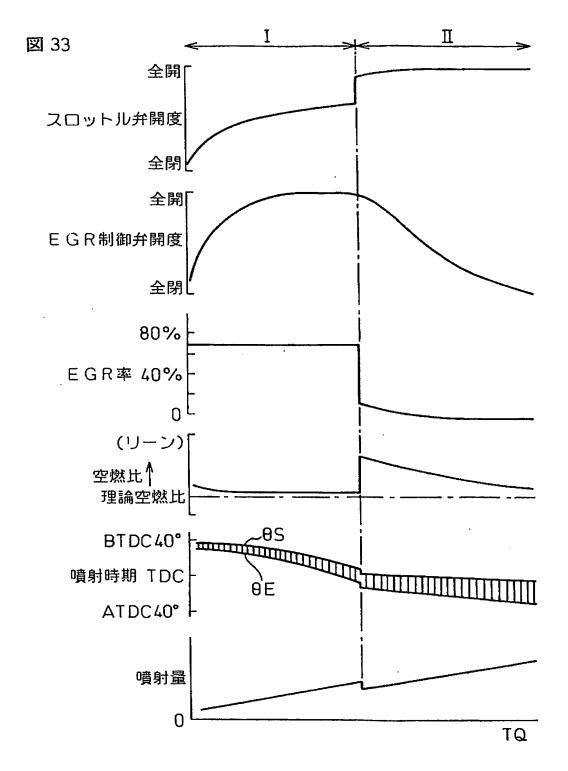


# 【図32】

図 32



【図33】



ページ: 1/E

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 広い排気ガス温領域に亘って高いNOx 浄化率を得る。

【解決手段】 担体上に $NO_X$  吸収剤を担持せず、貴金属を担持した $NO_X$  浄化触媒 12 と、担体上に $NO_X$  吸収剤および貴金属を担持した $NO_X$  吸蔵触媒 11 とを機関排気通路内に直列に配置する。排気ガス中の $NO_X$  が主に $NO_X$  浄化触媒 12 によって浄化されているときには $NO_X$  浄化触媒 12 の貴金属の表面全体が酸素被毒を受ける前に排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられ、排気ガス中の $NO_X$  が主に $NO_X$  吸蔵触媒 11 によって浄化されているときには $NO_X$  吸蔵触媒 11 の $NO_X$  吸蔵能力が飽和する前に排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられる。

【選択図】 図1

#### 特願2002-305890

#### 出願人履歴情報

識別番号

[000003207]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月27日 新規登録 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.